

2014年(平成26年)3月期 第2四半期決算説明会

2013年11月8日

株式会社フジミインコーポレーテッド

目 次

✓決算概要	P2
✓用途別売上高	P10
✓設備投資額・減価償却費・研究開発費	P23
✓損益分析・人員	P30
✓補足説明資料・マーケットデータ等	P35

決算概要

決算概要(上期実績)

百万円	13年3月期		上期 予想 (' 13/5)	14年3月期			
	上期 実績	下期 実績		上期 実績	前年 同期比	前年 下期比	予想比 (' 13/5)
売上高	16,959	15,452	13,000	13,994	△17.5%	△9.4%	+7.7%
営業利益	2,740	756	300	668	△75.6%	△11.6%	+122.9%
営業利益率	16.2%	4.9%	2.3%	4.8%	—	—	—
経常利益	2,746	1,096	350	781	△71.6%	△28.8%	+123.2%
経常利益率	16.2%	7.1%	2.7%	5.6%	—	—	—
当期純利益	1,714	508	200	533	△68.9%	+5.0%	+166.7%

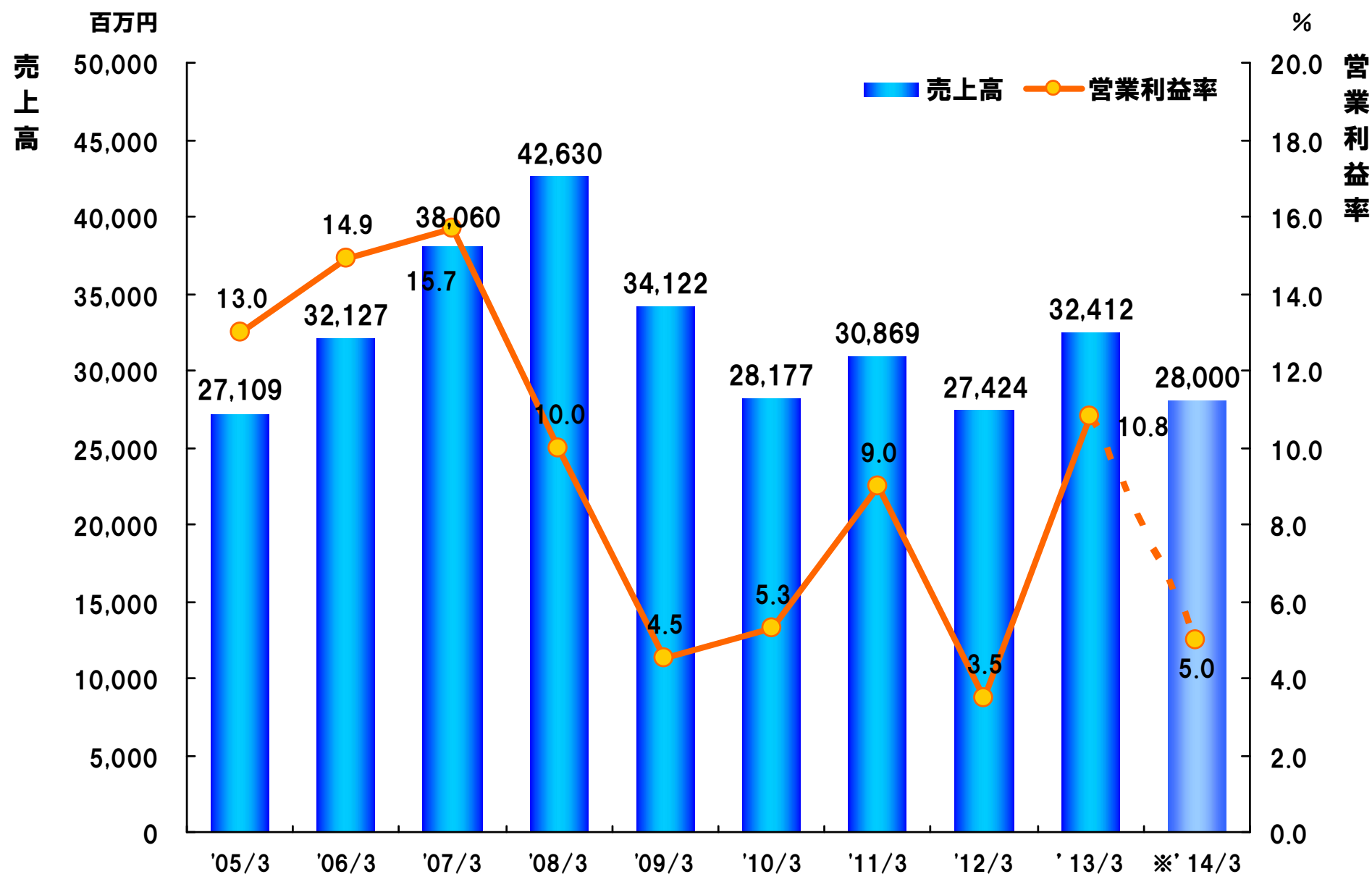
業績予想(下期予想)

百万円	13年3月期		14年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 13/5)	下期修正予想 (' 13/11)	前年同期比	同年上期比	予想比 (' 13/5)
売上高	16,959	15,452	13,994	15,000	14,005	△9.4%	+0.1%	△6.6%
営業利益	2,740	756	668	1,100	731	△3.3%	+9.4%	△33.5%
営業利益率	16.2%	4.9%	4.8%	7.3%	5.2%	—	—	—
経常利益	2,746	1,096	781	1,150	718	△34.4%	△8.0%	△37.5%
経常利益率	16.2%	7.1%	5.6%	7.7%	5.1%	—	—	—
当期純利益	1,714	508	533	700	366	△27.8%	△31.2%	△47.6%

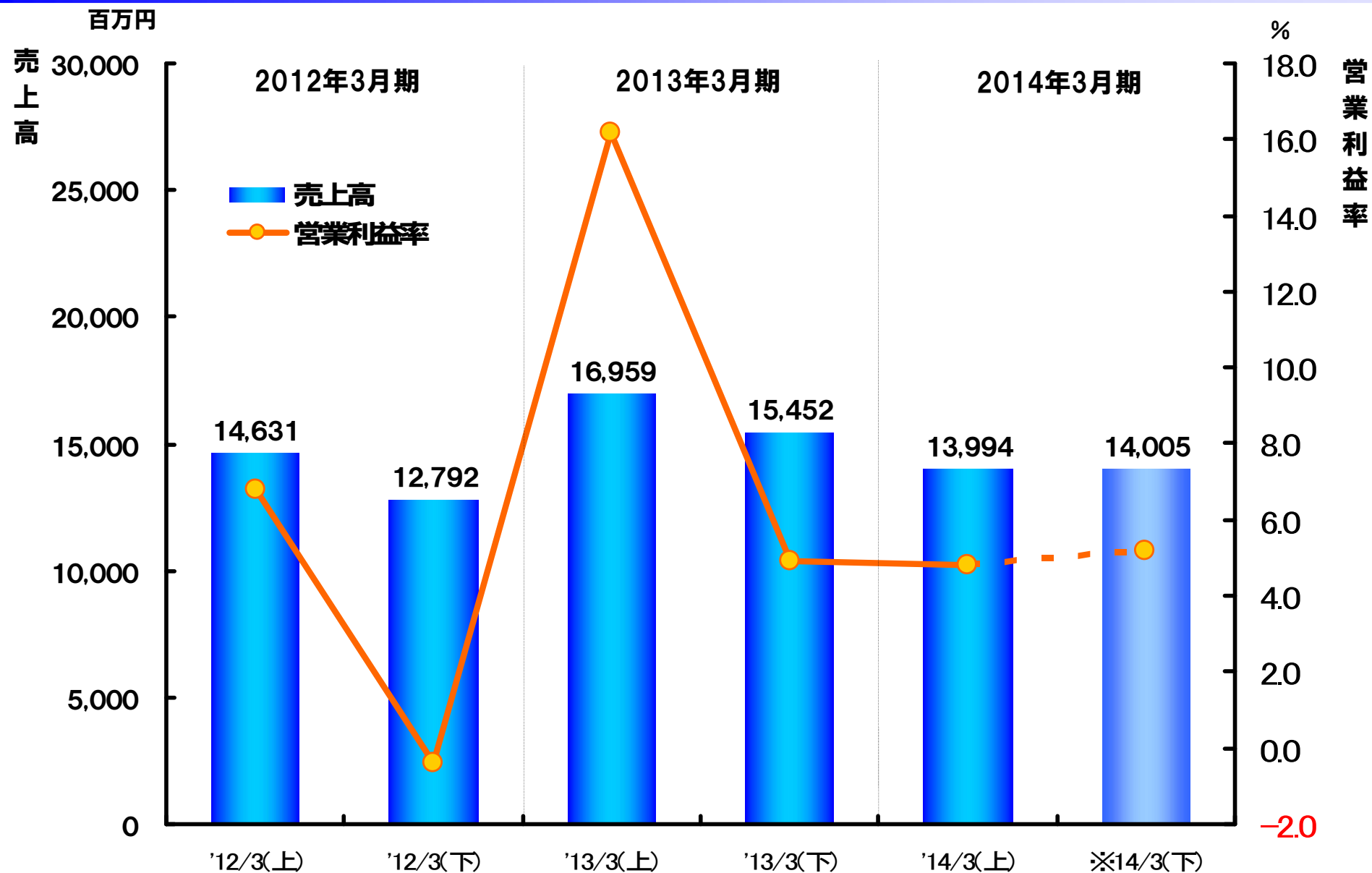
業績予想(通期)

百万円	12年3月期	13年3月期	14年3月期	
	通期実績	通期実績	通期予想※ ('13/5)	前期比
売上高	27,424	32,412	28,000	△13.6%
営業利益	953	3,496	1,400	△60.0%
営業利益率	3.5%	10.8%	5.0%	－
経常利益	1,038	3,843	1,500	△61.0%
経常利益率	3.8%	11.9%	5.4%	－
当期純利益	543	2,222	900	△59.5%

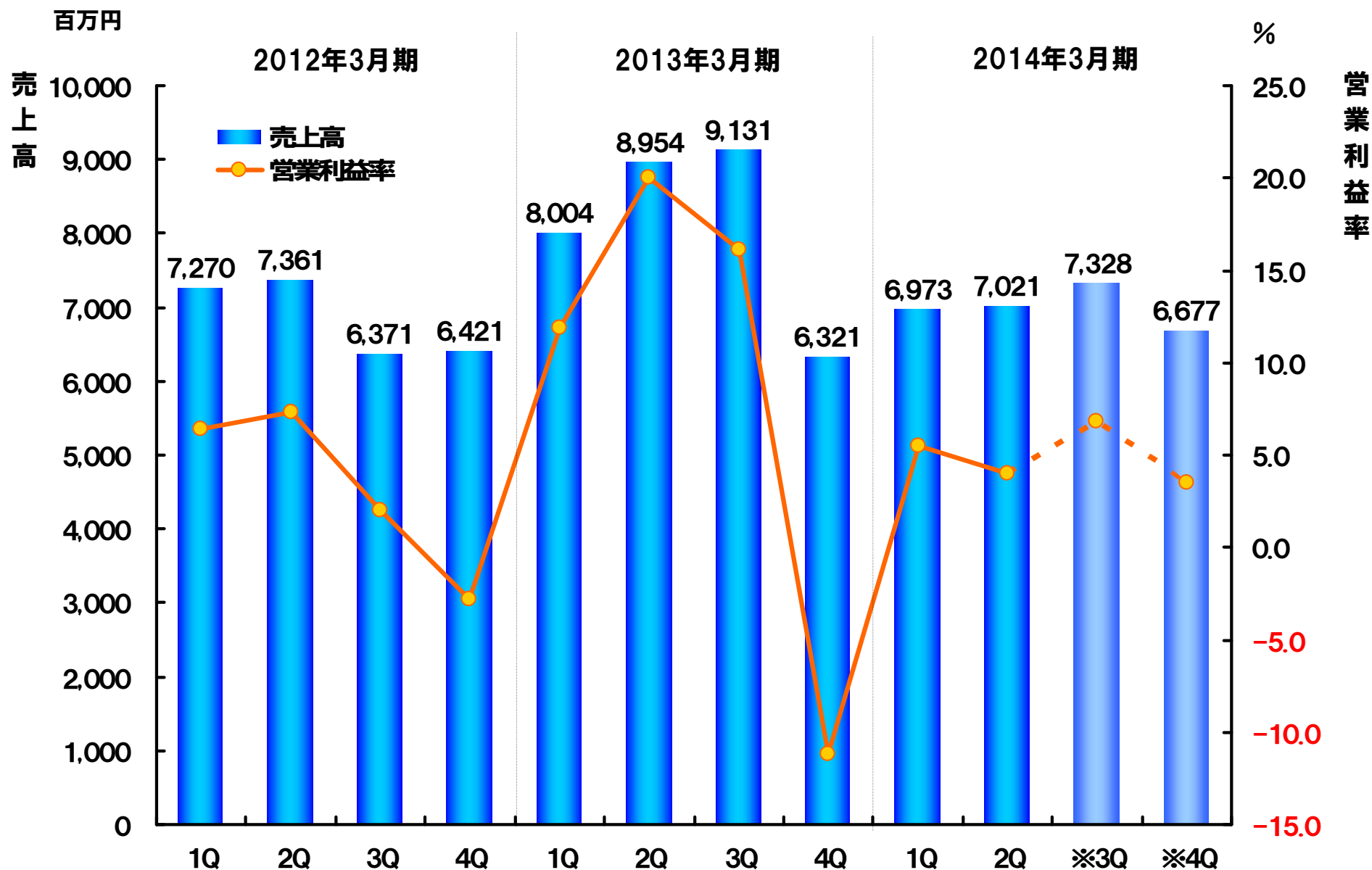
業績推移（通期）



業績推移（半期）



業績推移（四半期）



Memo

用途別売上高

用途別売上高(上期実績)

百万円		13年3月期		14年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 (' 13/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	予想比 (' 13/5)
シリコン	ラッピング	1,648	1,389	1,487	1,557	△5.5%	+12.0%	+4.7%
	ポリシング	3,195	2,739	2,982	2,767	△13.4%	+1.0%	△7.2%
	切断	324	186	161	220	△31.9%	+18.1%	+37.0%
	計	5,167	4,316	4,630	4,545	△12.0%	+5.3%	△1.8%
CMP		4,399	3,924	3,611	4,186	△4.8%	+6.7%	+15.9%
ディスク	アルミディスク	385	601	907	956	+148.5%	+59.2%	+5.5%
	ガラスディスク	502	338	291	228	△54.5%	△32.3%	△21.3%
	計	887	939	1,198	1,185	+33.5%	+26.3%	△1.0%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	5,583	5,497	2,932	3,327	△40.4%	△39.5%	+13.5%
	一般工業用(研磨材以外)	816	645	539	631	△22.7%	△2.2%	+17.1%
	計	6,400	6,143	3,471	3,958	△38.2%	△35.6%	+14.0%
製品売上高		16,855	15,323	12,910	13,875	△17.7%	△9.4%	+7.5%
商品売上高		104	129	90	119	+14.4%	△8.3%	+32.2%
売上高 合計		16,959	15,452	13,000	13,994	△17.5%	△9.4%	+7.7%

用途別売上高(下期予想)

百万円		13年3月期		14年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 13/5)	下期修正予想 (' 13/11)	前年同期比	同年上期比	予想比 (' 13/5)
シリコン	ラッピング	1,648	1,389	1,557	1,558	1,452	+4.5%	△6.8%	△6.8%
	ポリシング	3,195	2,739	2,767	3,047	2,605	△4.9%	△5.9%	△14.5%
	切断	324	186	220	369	279	+49.4%	+26.5%	△24.4%
	計	5,167	4,316	4,545	4,974	4,336	+0.5%	△4.6%	△12.8%
CMP		4,399	3,924	4,186	3,914	3,748	△4.5%	△10.5%	△4.2%
ディスク	アルミディスク	385	601	956	1,109	1,094	+82.0%	+14.3%	△1.4%
	ガラスディスク	502	338	228	320	295	△12.7%	+28.8%	△7.8%
	計	887	939	1,185	1,429	1,390	+48.0%	+17.2%	△2.7%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	5,583	5,497	3,327	3,864	3,842	△30.1%	+15.5%	△0.6%
	一般工業用(研磨材以外)	816	645	631	736	617	△4.4%	△2.2%	△16.2%
	計	6,400	6,143	3,958	4,600	4,459	△27.4%	+12.7%	△3.1%
製品売上高		16,855	15,323	13,875	14,917	13,932	△9.1%	+0.4%	△6.6%
商品売上高		104	129	119	83	73	△43.8%	△38.7%	△12.0%
売上高 合計		16,959	15,452	13,994	15,000	14,005	△9.4%	+0.1%	△6.6%

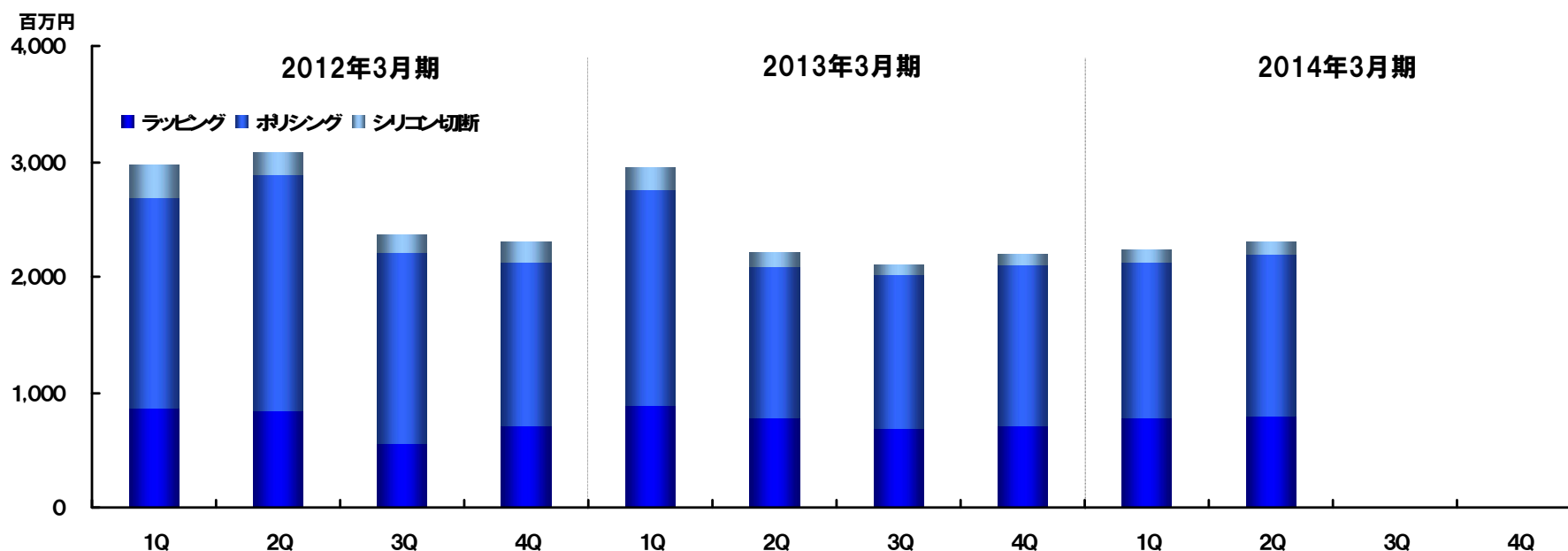
用途別売上高(通期予想)

百万円		12年3月期	13年3月期	14年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 (' 13/5)	通期修正予想 (' 13/11)	前期比	予想比 (' 13/5)
シリコン	ラッピング	2,960	3,037	3,045	3,009	△0.9%	△1.2%
	ポリシング	6,947	5,935	6,029	5,373	△9.5%	△10.9%
	切断	782	510	530	499	△2.3%	△5.8%
	計	10,690	9,484	9,604	8,881	△6.4%	△7.5%
CMP		8,029	8,323	7,525	7,934	△4.7%	+5.4%
ディスク	アルミディスク	718	986	2,016	2,051	+108.0%	+1.7%
	ガラスディスク	1,069	840	611	524	△37.7%	△14.2%
	計	1,788	1,826	2,627	2,575	+40.9%	△2.0%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,837	11,080	6,796	7,169	△35.3%	+5.5%
	一般工業用(研磨材以外)	1,768	1,462	1,275	1,248	△14.7%	△2.1%
	計	6,606	12,543	8,071	8,418	△32.9%	+4.3%
製品売上高		27,114	32,178	27,827	27,808	△13.6%	△0.1%
商品売上高		309	233	173	192	△17.9%	+11.0%
売上高 合計		27,424	32,412	28,000	28,000	△13.6%	+0.0%

シリコン売上高(上期実績)

《上期》

百万円		13年3月期		上期 予想 (' 13/5)	14年3月期			
		上期 実績	下期 実績		上期 実績	前年 同期比	前年 下期比	予想比 (' 13/5)
シリコン	ラッピング	1,648	1,389	1,487	1,557	△5.5%	+12.0%	+4.7%
	ポリシング	3,195	2,739	2,982	2,767	△13.4%	+1.0%	△7.2%
	切断	324	186	161	220	△31.9%	+18.1%	+37.0%
	計	5,167	4,316	4,630	4,545	△12.0%	+5.3%	△1.8%



シリコン売上高(下期予想、通期予想)

《下期》

百万円		13年3月期		14年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 13/5)	下期修正予想 (' 13/11)	前年同期比	同年上期比	予想比 (' 13/5)
シリコン	ラッピング	1,648	1,389	1,557	1,558	1,452	+4.5%	△6.8%	△6.8%
	ポリシング	3,195	2,739	2,767	3,047	2,605	△4.9%	△5.9%	△14.5%
	切断	324	186	220	369	279	+49.4%	+26.5%	△24.4%
	計	5,167	4,316	4,545	4,974	4,336	+0.5%	△4.6%	△12.8%

《通期》

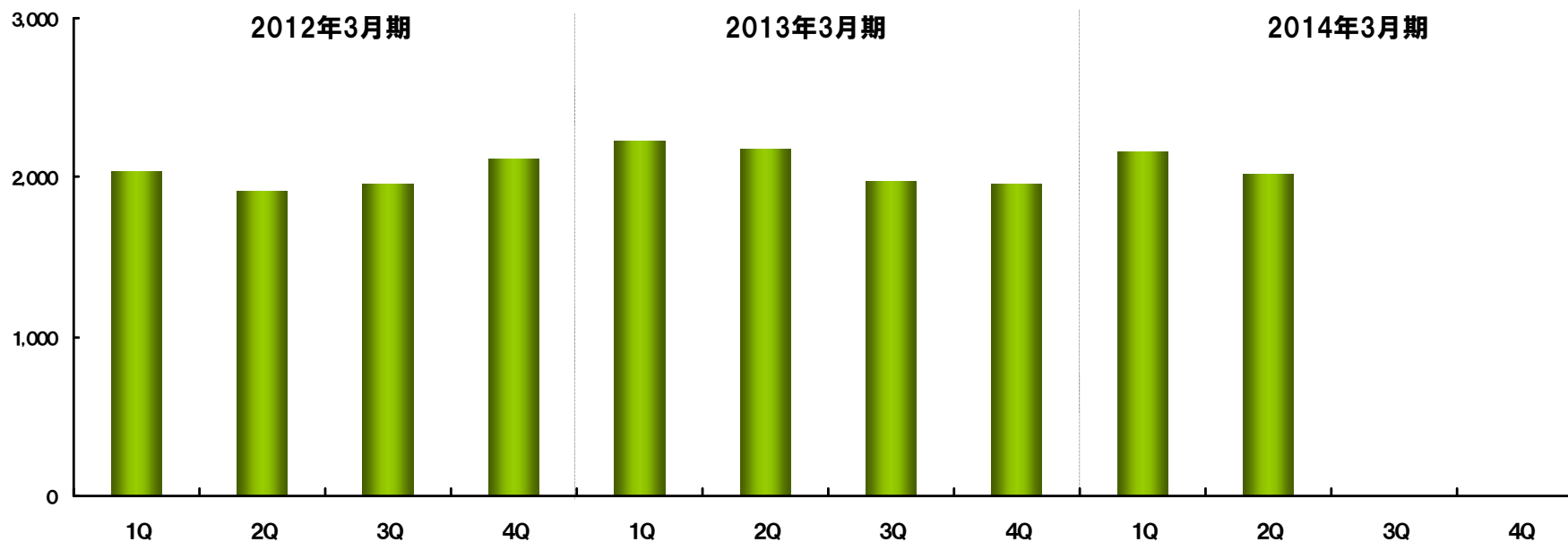
百万円		12年3月期	13年3月期	14年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 (' 13/5)	通期修正予想 (' 13/11)	前期比	予想比 (' 13/5)
シリコン	ラッピング	2,960	3,037	3,045	3,009	△0.9%	△1.2%
	ポリシング	6,947	5,935	6,029	5,373	△9.5%	△10.9%
	切断	782	510	530	499	△2.3%	△5.8%
	計	10,690	9,484	9,604	8,881	△6.4%	△7.5%

CMP売上高(上期実績)

《上期》

百万円	13年3月期		上期 予想 (' 13/5)	14年3月期			
	上期 実績	下期 実績		上期 実績	前年 同期比	前年 下期比	予想比 (' 13/5)
CMP	4,399	3,924	3,611	4,186	△4.8%	+6.7%	+15.9%

百万円



CMP売上高(下期予想、通期予想)

《下期》

百万円	13年3月期		14年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 13/5)	下期修正予想 (' 13/11)	前年同期比	同年上期比	予想比 (' 13/5)
CMP	4,399	3,924	4,186	3,914	3,748	△4.5%	△10.5%	△4.2%

《通期》

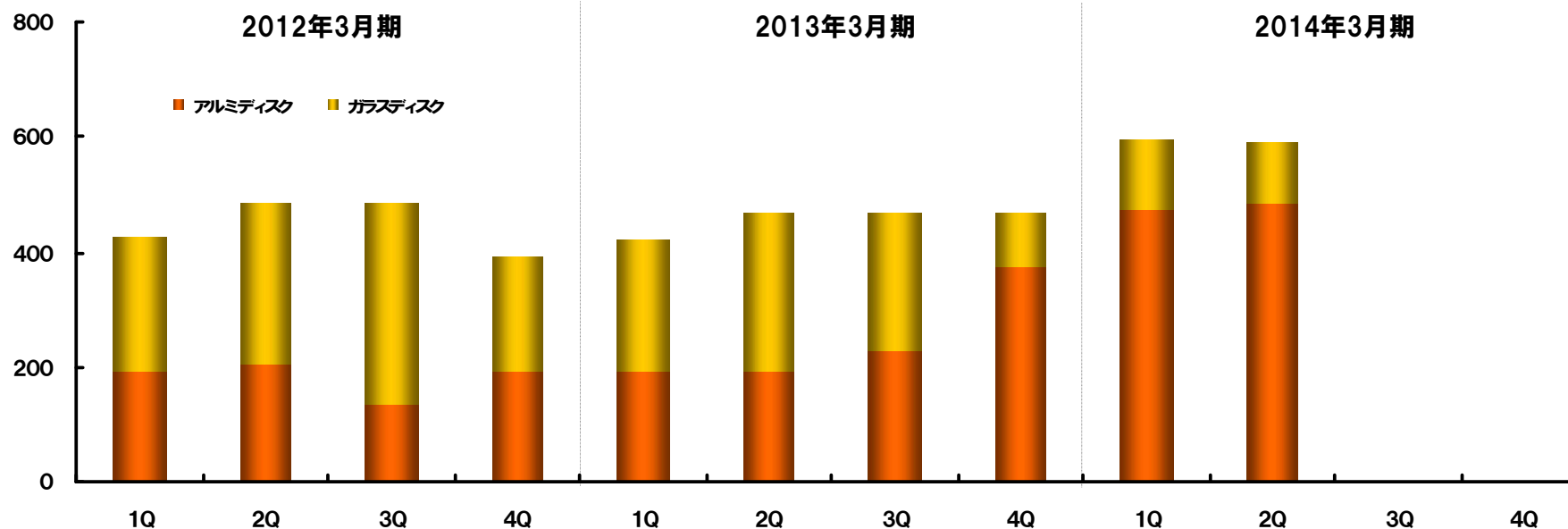
百万円	12年3月期	13年3月期	14年3月期			
	通期実績	通期実績	通期予想 (' 13/5)	通期修正予想 (' 13/11)	前期比	予想比 (' 13/5)
CMP	8,029	8,323	7,525	7,934	△4.7%	+5.4%

ディスク売上高(上期実績)

《上期》

百万円		13年3月期		14年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 (' 13/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	予想比 (' 13/5)
ディスク	アルミディスク	385	601	907	956	+148.5%	+59.2%	+5.5%
	ガラスディスク	502	338	291	228	△54.5%	△32.3%	△21.3%
	計	887	939	1,198	1,185	+33.5%	+26.3%	△1.0%

百万円



ディスク売上高(下期予想、通期予想)

《下期》

百万円		13年3月期		14年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 13/5)	下期修正予想 (' 13/11)	前年同期比	同年上期比	予想比 (' 13/5)
ディスク	アルミディスク	385	601	956	1,109	1,094	+82.0%	+14.3%	△1.4%
	ガラスディスク	502	338	228	320	295	△12.7%	+28.8%	△7.8%
	計	887	939	1,185	1,429	1,390	+48.0%	+17.2%	△2.7%

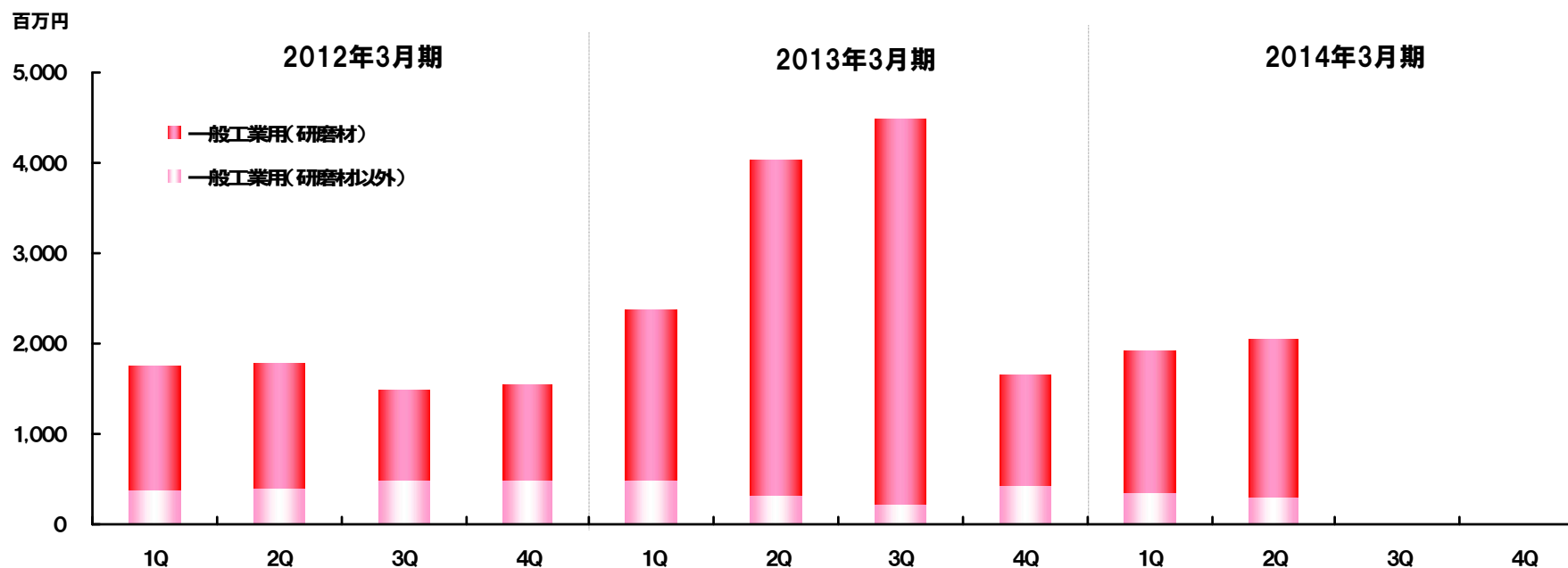
《通期》

百万円		12年3月期	13年3月期	14年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 (' 13/5)	通期修正予想 (' 13/11)	前期比	予想比 (' 13/5)
ディスク	アルミディスク	718	986	2,016	2,051	+108.0%	+1.7%
	ガラスディスク	1,069	840	611	524	△37.7%	△14.2%
	計	1,788	1,826	2,627	2,575	+40.9%	△2.0%

機能材・溶射材売上高(上期実績)

《上期》

百万円		13年3月期		14年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 (' 13/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	予想比 (' 13/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	5,583	5,497	2,932	3,327	△40.4%	△39.5%	+13.5%
	一般工業用(研磨材以外)	816	645	539	631	△22.7%	△2.2%	+17.1%
	計	6,400	6,143	3,471	3,958	△38.2%	△35.6%	+14.0%



機能材・溶射材売上高(下期予想、通期予想)

《下期》

百万円		13年3月期		14年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 13/5)	下期修正予想 (' 13/11)	前年同期比	同年上期比	予想比 (' 13/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	5,583	5,497	3,327	3,864	3,842	△30.1%	+15.5%	△0.6%
	一般工業用(研磨材以外)	816	645	631	736	617	△4.4%	△2.2%	△16.2%
	計	6,400	6,143	3,958	4,600	4,459	△27.4%	+12.7%	△3.1%

《通期》

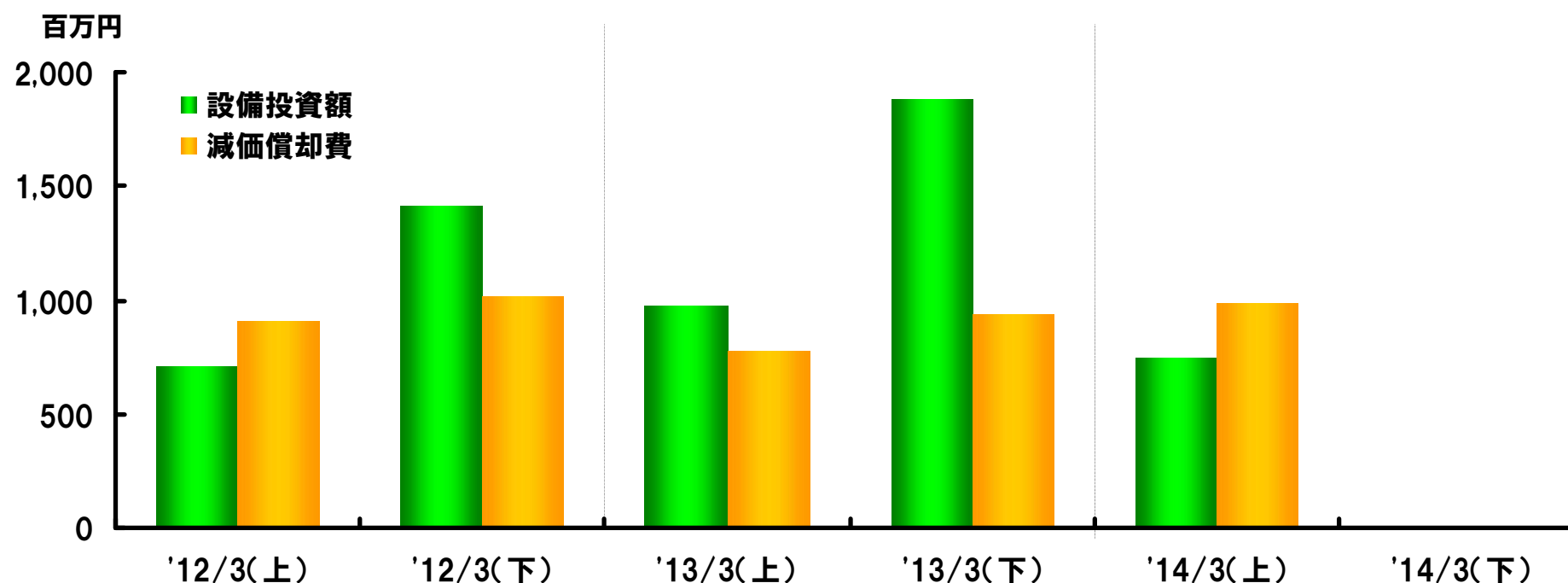
百万円		12年3月期	13年3月期	14年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 (' 13/5)	通期修正予想 (' 13/11)	前期比	予想比 (' 13/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,837	11,080	6,796	7,169	△35.3%	+5.5%
	一般工業用(研磨材以外)	1,768	1,462	1,275	1,248	△14.7%	△2.1%
	計	6,606	12,543	8,071	8,418	△32.9%	+4.3%

Memo

設備投資額 減価償却費 研究開発費

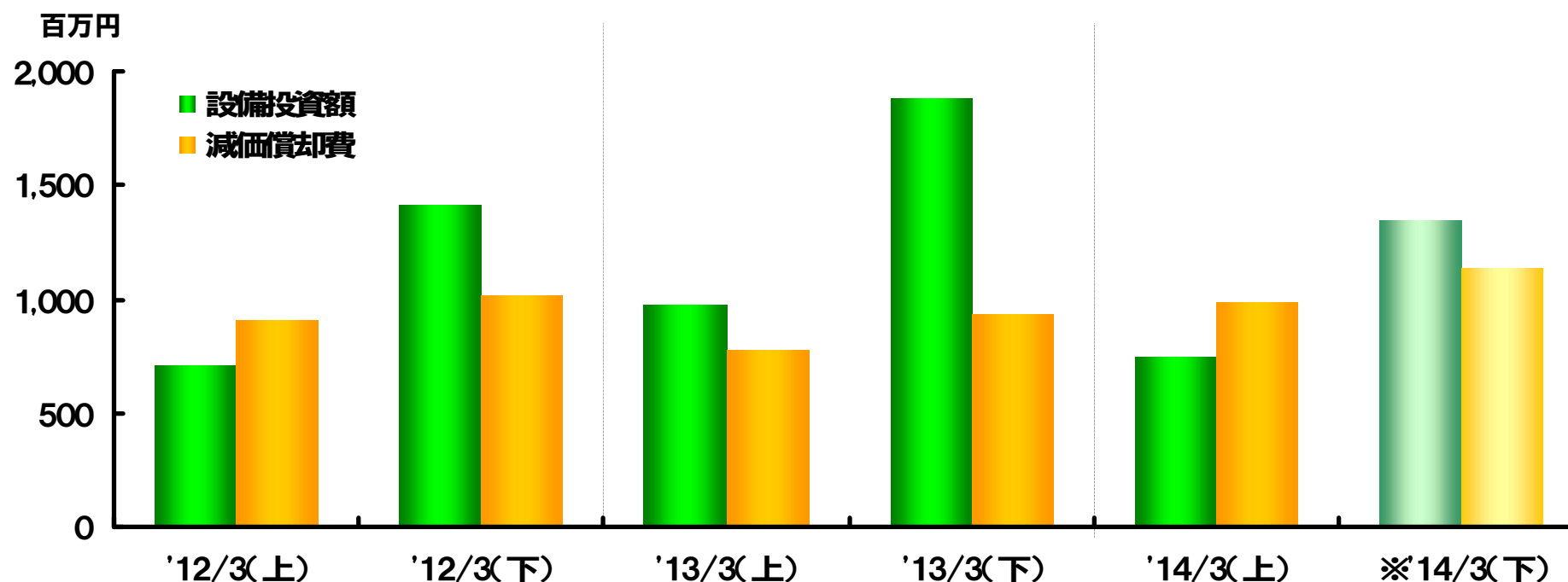
設備投資額・減価償却費(上期実績)

百万円	13年3月期		14年3月期				
	上期実績	下期実績	上期計画 ('13/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比 ('13/5)
設備投資額	979	1,877	938	748	△23.6%	△60.1%	△20.3%
減価償却費	780	933	953	985	+26.4%	+5.6%	+3.4%



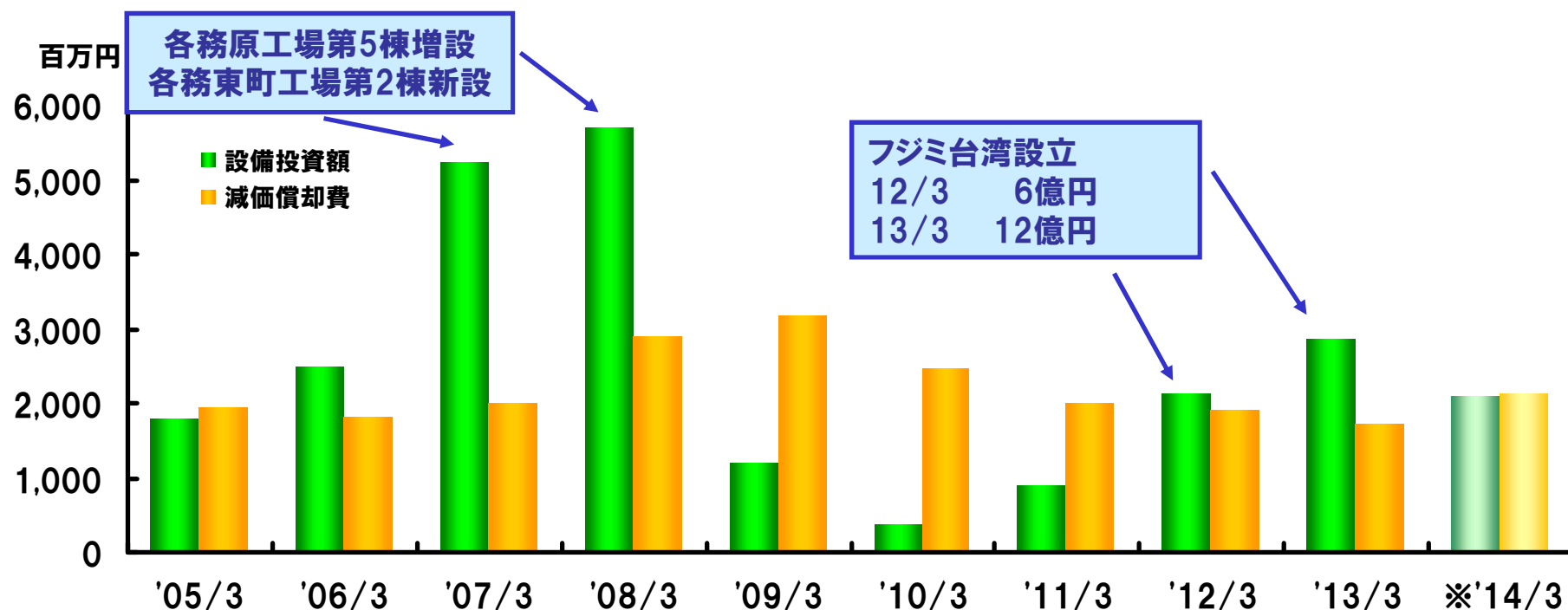
設備投資額・減価償却費(下期計画)

百万円	13年3月期		14年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期計画 (' 13/5)	下期修正計画 (' 13/11)	前年同期比	同年上期比	計画比 (' 13/5)
設備投資額	979	1,877	748	1,266	1,347	△28.2%	+80.0%	+6.4%
減価償却費	780	933	985	1,080	1,134	+21.5%	+15.0%	+4.9%



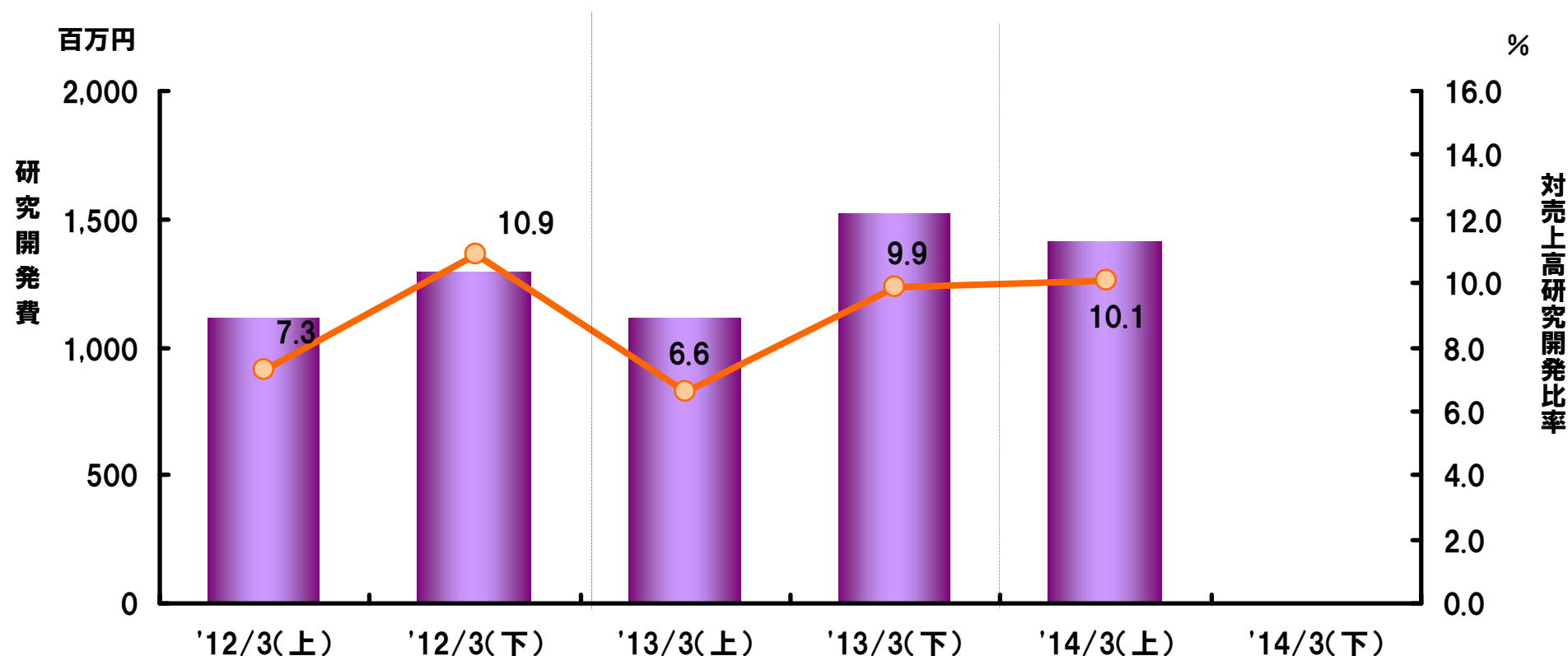
設備投資額・減価償却費(通期計画)

百万円	12年3月期	13年3月期	14年3月期		
	通期実績	通期実績	通期計画 (' 13/5)	通期修正計画 (' 13/11)	前期比 計画比 (' 13/5)
設備投資額	2,116	2,856	2,205	2,095	△26.7%
減価償却費	1,921	1,713	2,034	2,119	+23.7%



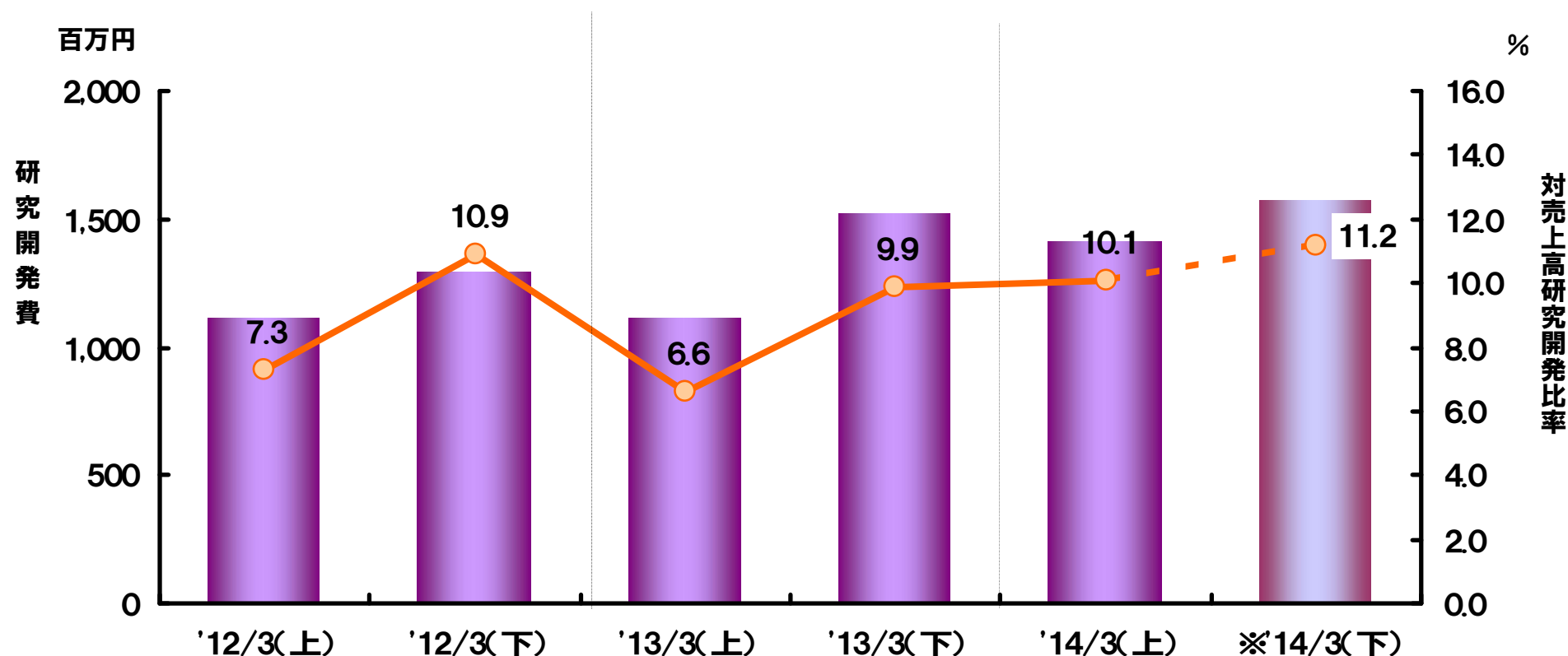
研究開発費(上期実績)

百万円	13年3月期		14年3月期				
	上期実績	下期実績	上期計画 ('13/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比 ('13/5)
研究開発費	1,115	1,523	1,550	1,410	+26.4%	△7.4%	△9.1%



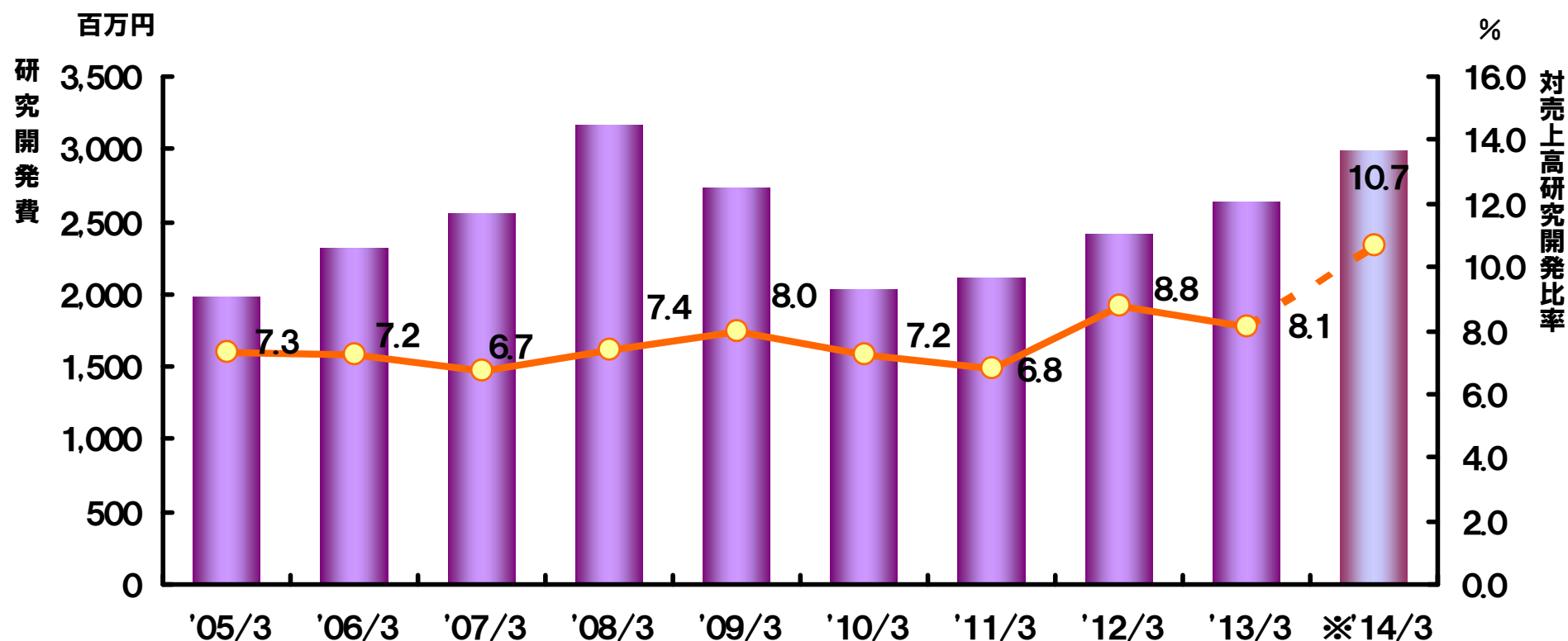
研究開発費／対売上高研究開発比率(下期計画)

百万円	13年3月期		14年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期計画 (' 13/5)	下期修正計画 (' 13/11)	前年同期比	同年上期比	計画比 (' 13/5)
研究開発費	1,115	1,523	1,410	1,558	1,572	+3.2%	+11.5%	+0.9%



研究開発費／対売上高研究開発比率(通期計画)

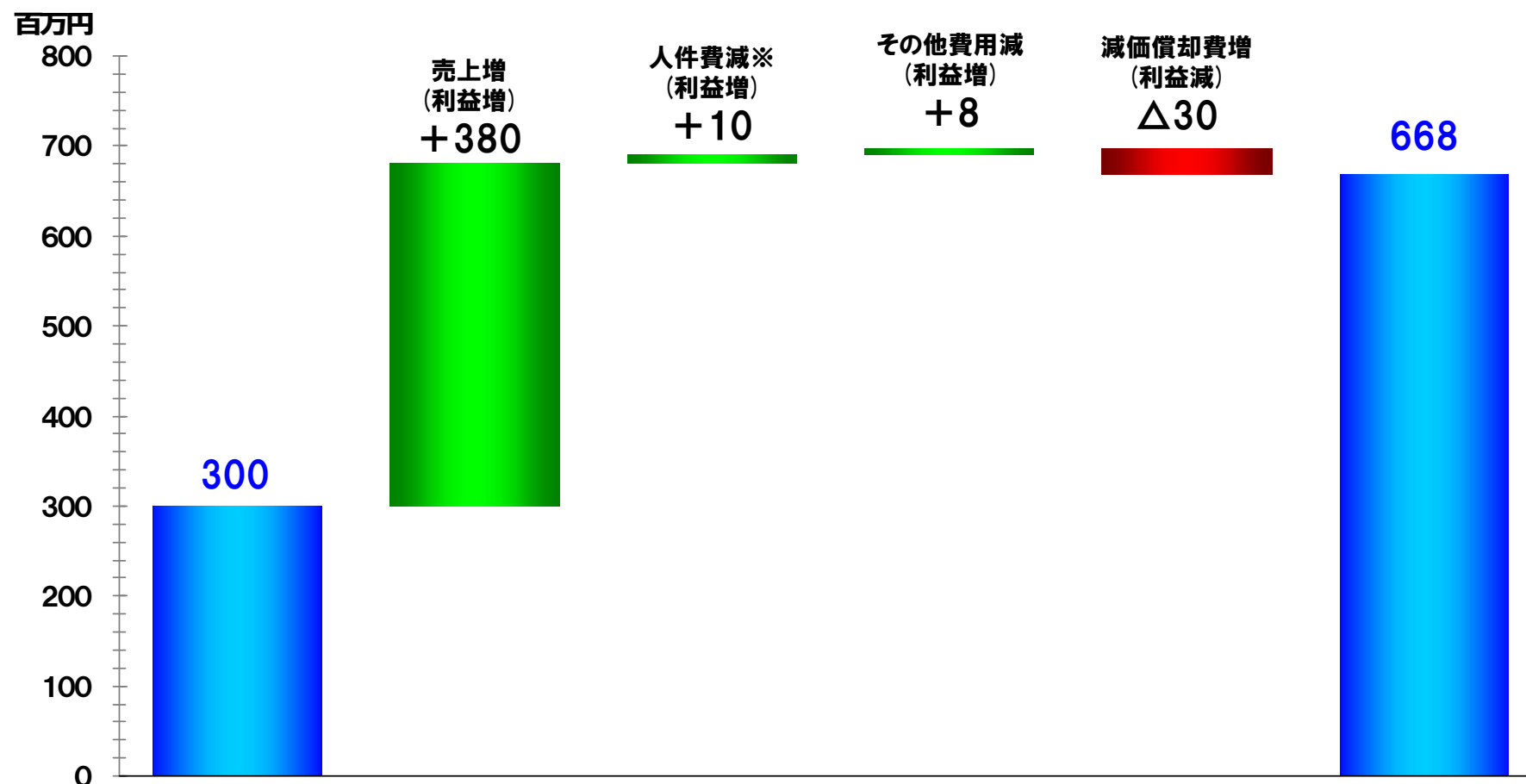
百万円	12年3月期	13年3月期	14年3月期		
	通期実績	通期実績	通期計画 (' 13/5)	通期修正計画 (' 13/11)	前期比 計画比 (' 13/5)
研究開発費	2,415	2,638	3,109	2,982	+13.0% △4.1%



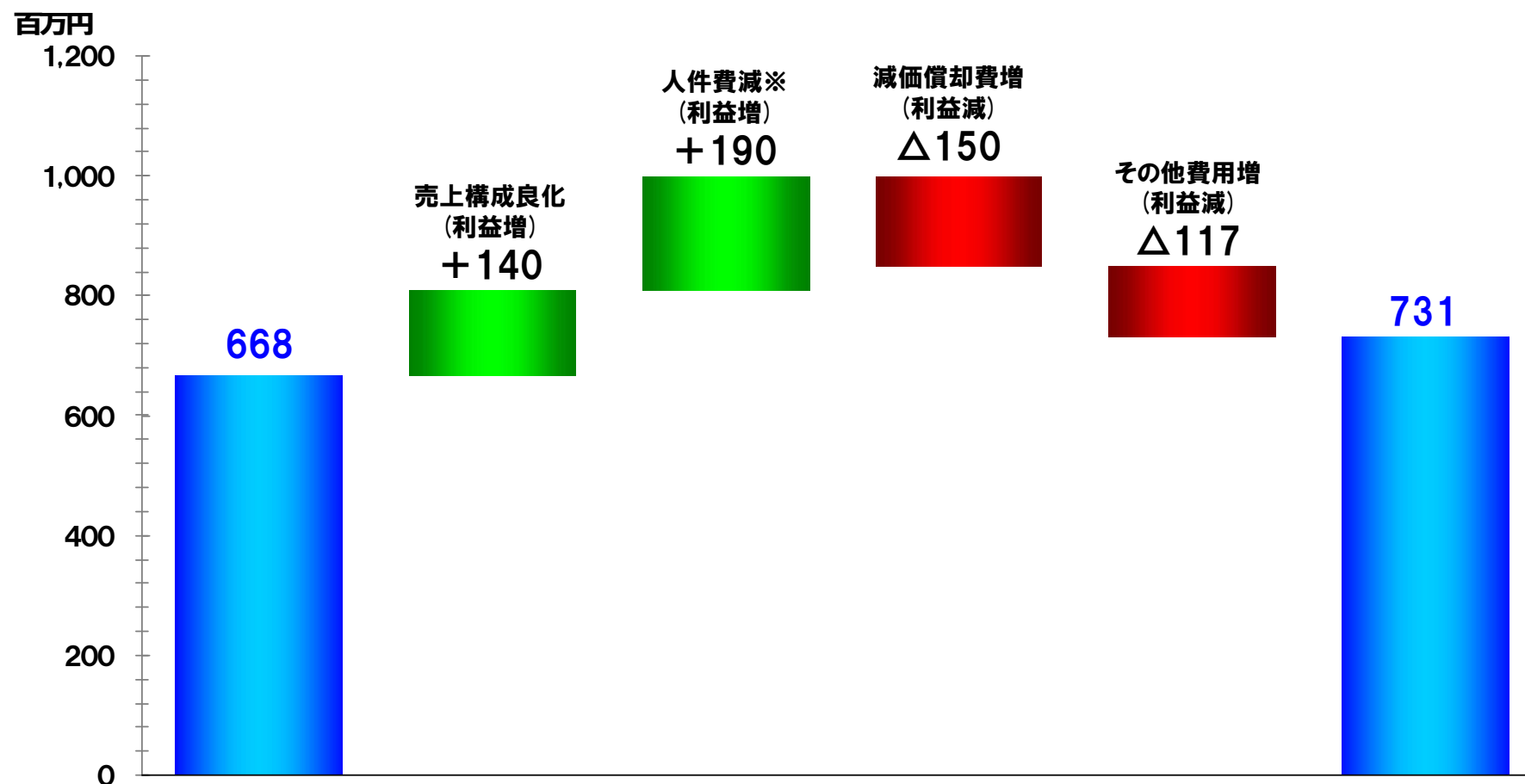
損益分析・人員

営業利益増減要因

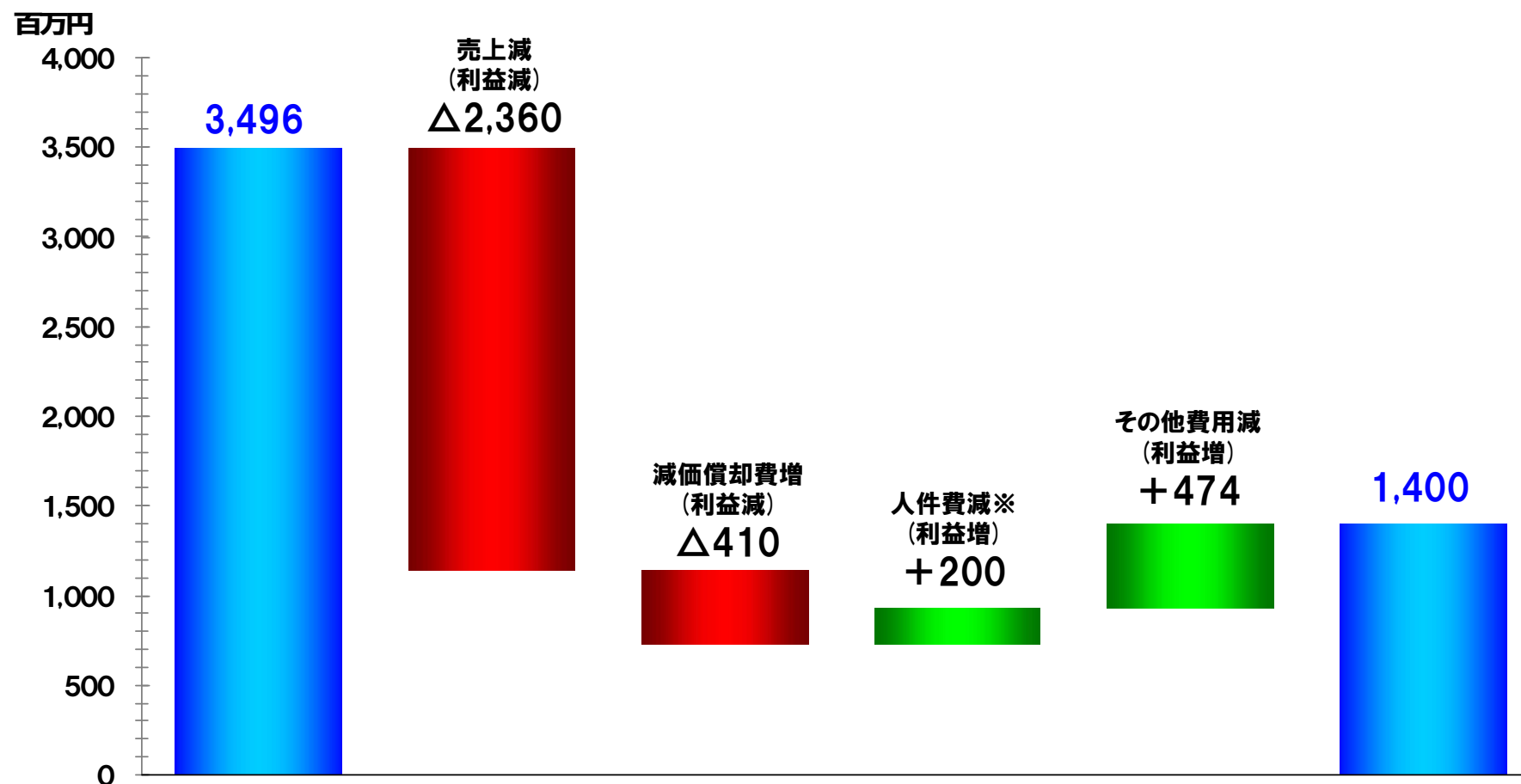
14/3期上期予想→14/3期上期実績



営業利益増減要因 14/3期上期実績→14/3期下期修正予想(11月)



営業利益増減要因 13/3期通期実績→14/3期通期予想(5月)

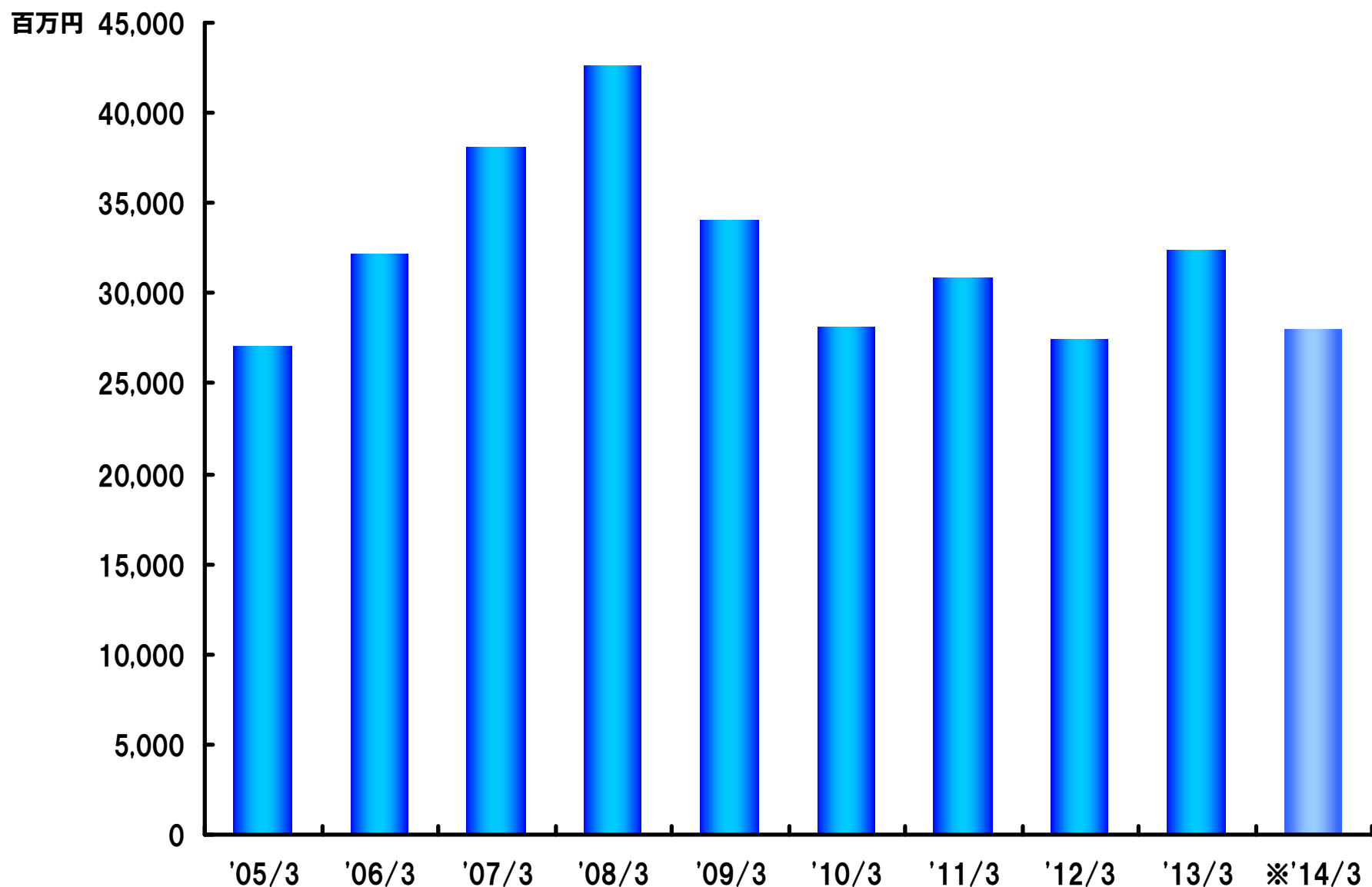


グループ人員 内訳

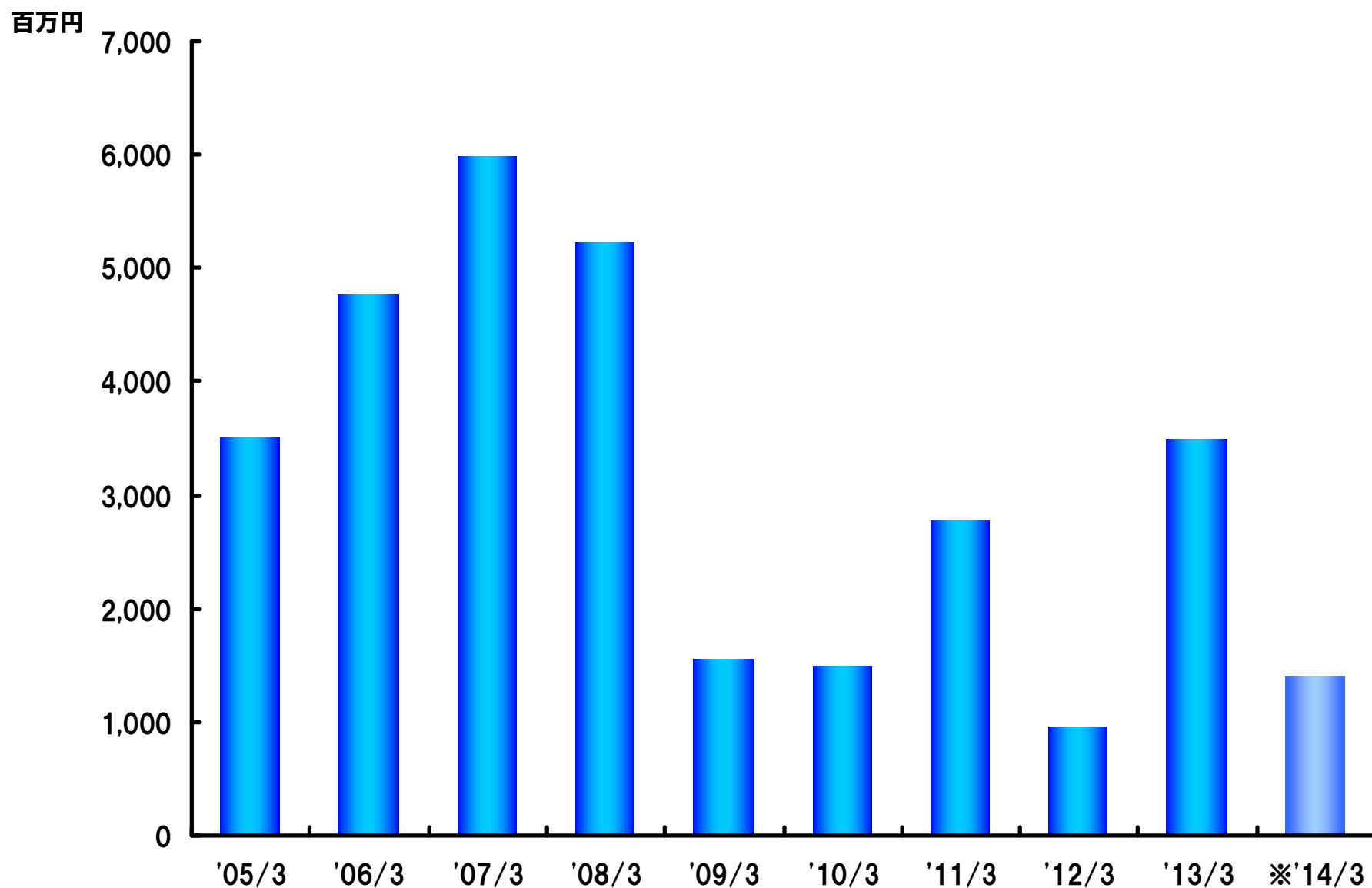
人	12年3月期 (9月30日現在)		13年3月期 (3月31日現在)		13年3月期 (9月30日現在)			
	正社員	臨時 雇用者 ※	正社員	臨時 雇用者 ※	正社員	臨時 雇用者 ※	前年同期比	
							正社員	臨時 雇用者
フジミインコーポレーテッド	566	158	568	163	568	113	0.4%	△28.5%
フジミコーポレーション	104	5	104	3	99	4	△4.8%	△20.0%
フジミマイクロテクノロジー	62	0	61	3	61	2	△1.6%	-
フジミヨーロツパ	5	1	5	1	5	1	0.0%	0.0%
フジミ台湾	31	1	42	2	48	1	54.8%	0.0%
フジミ韓国	0	0	3	0	3	0	-	-
合 計	768	165	783	172	784	121	2.1%	△26.7%

補足説明資料 マーケットデータ等

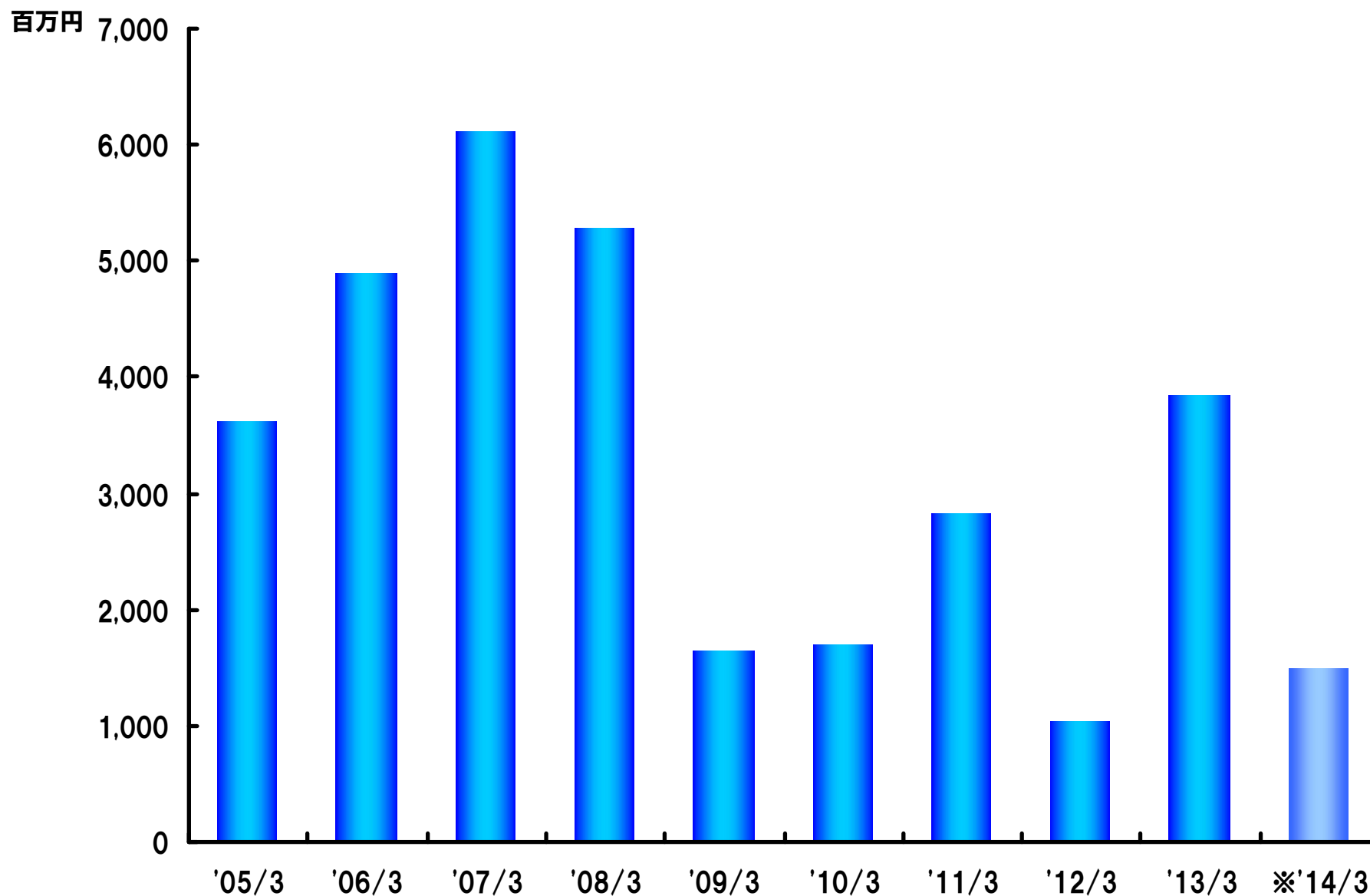
売上高(通期)



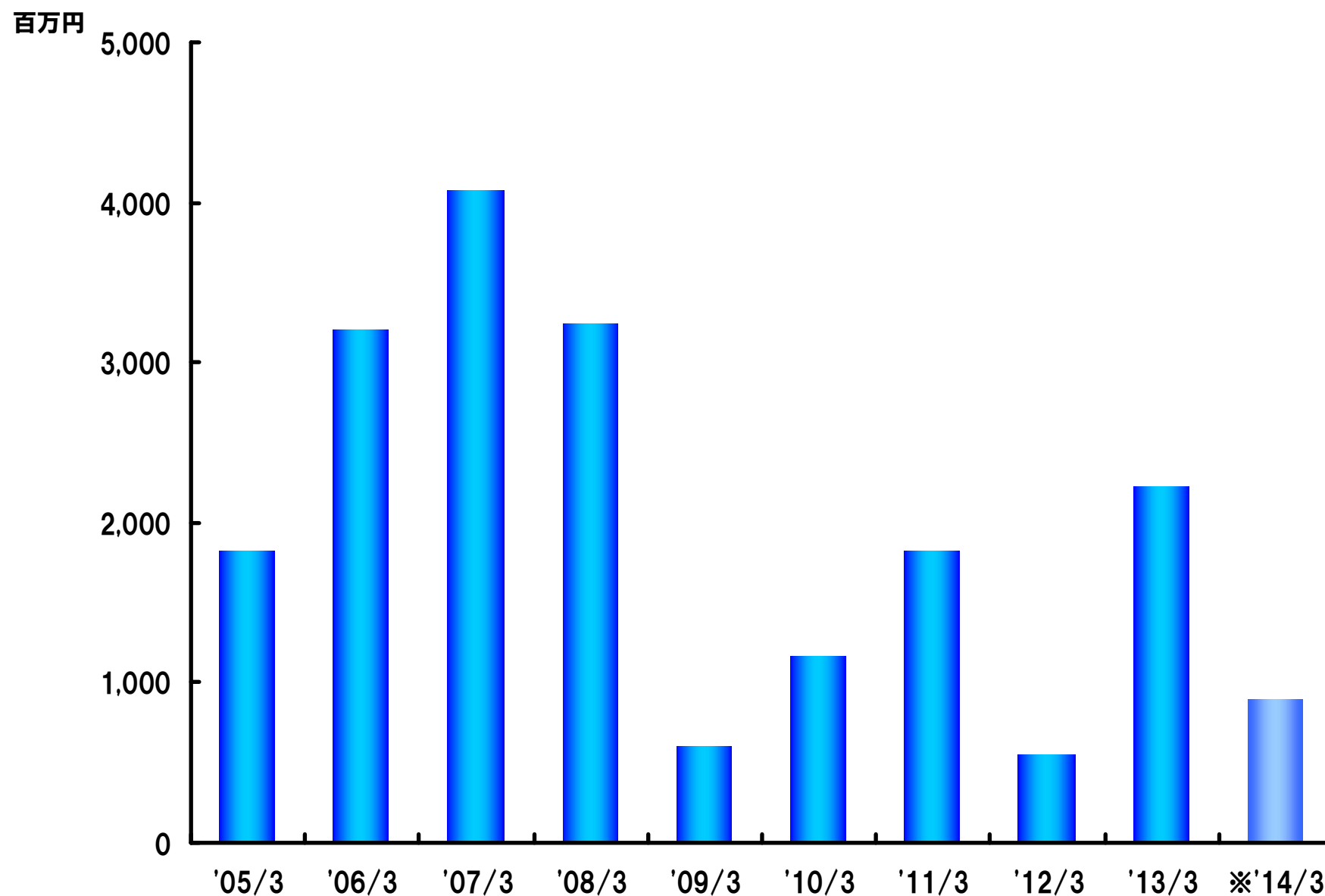
営業利益(通期)



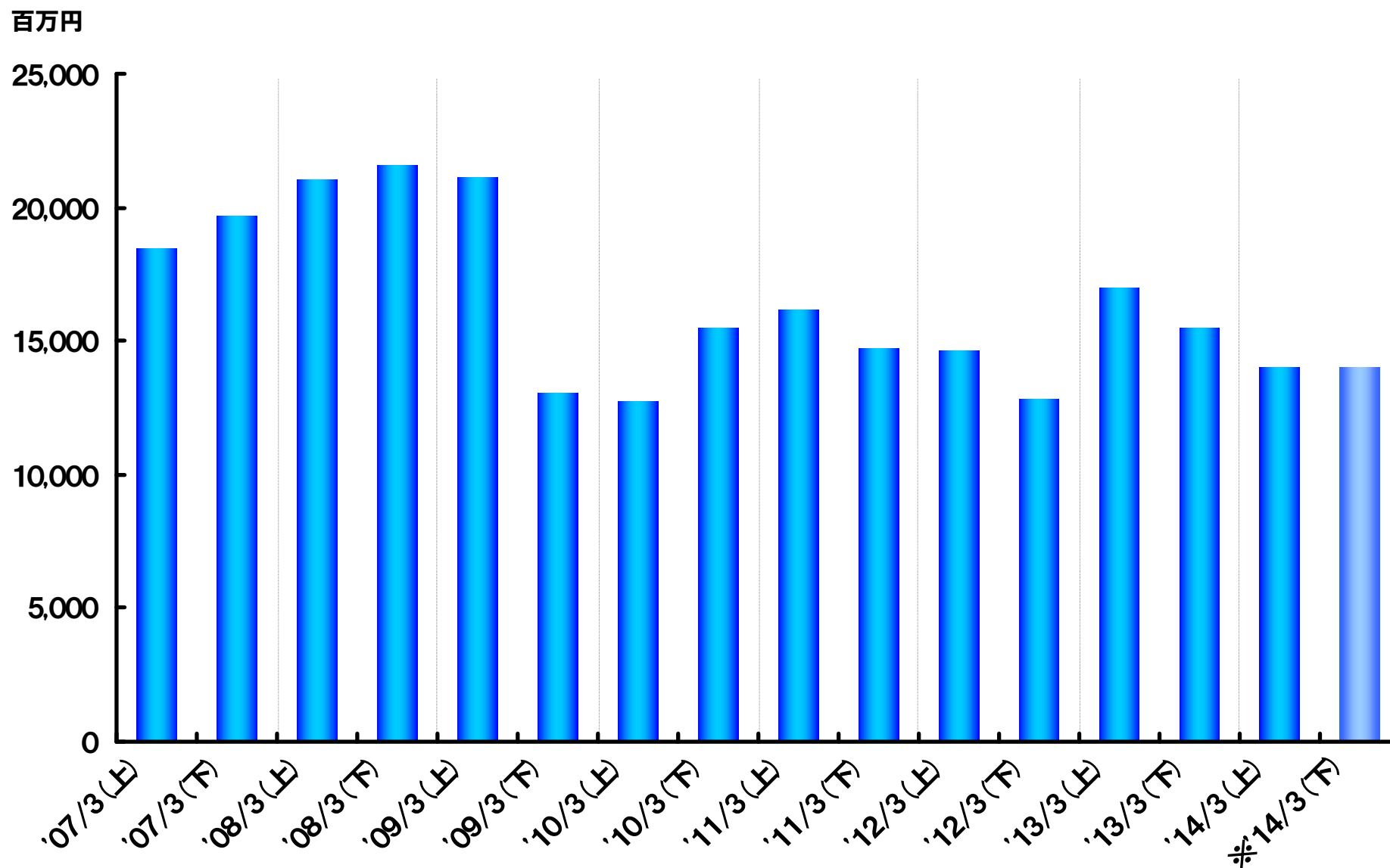
経常利益(通期)



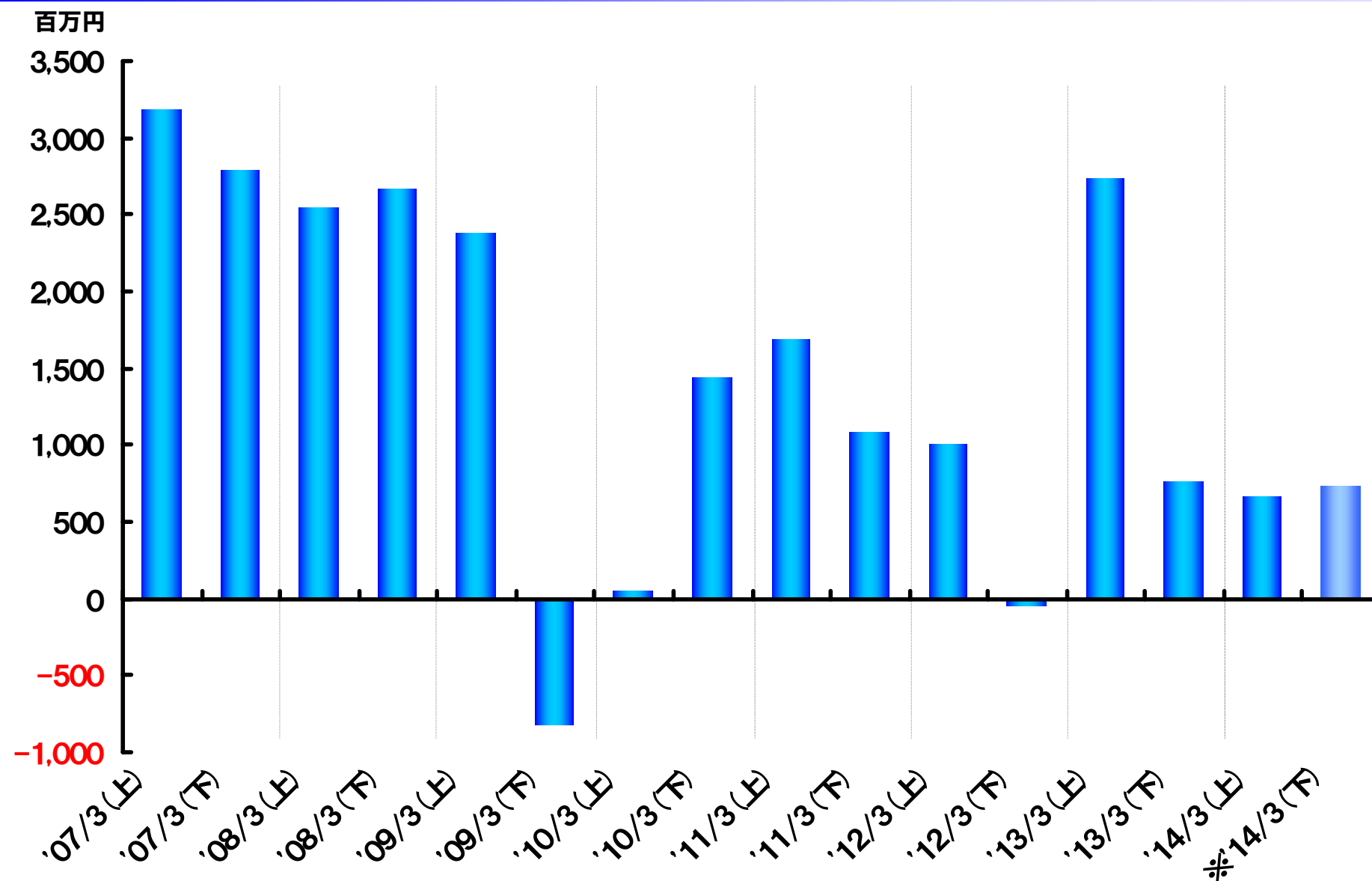
当期純利益(通期)



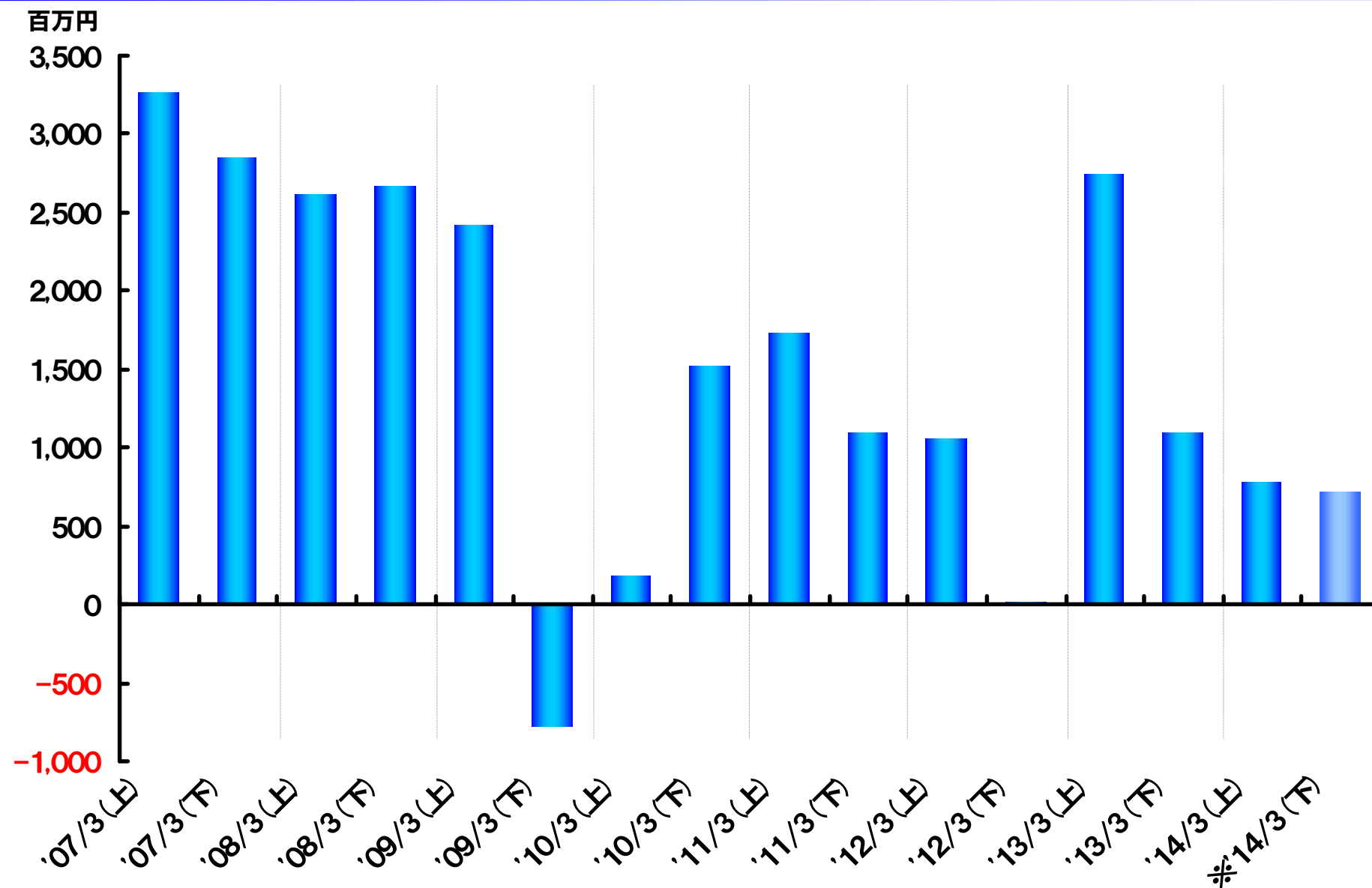
売上高(半期)



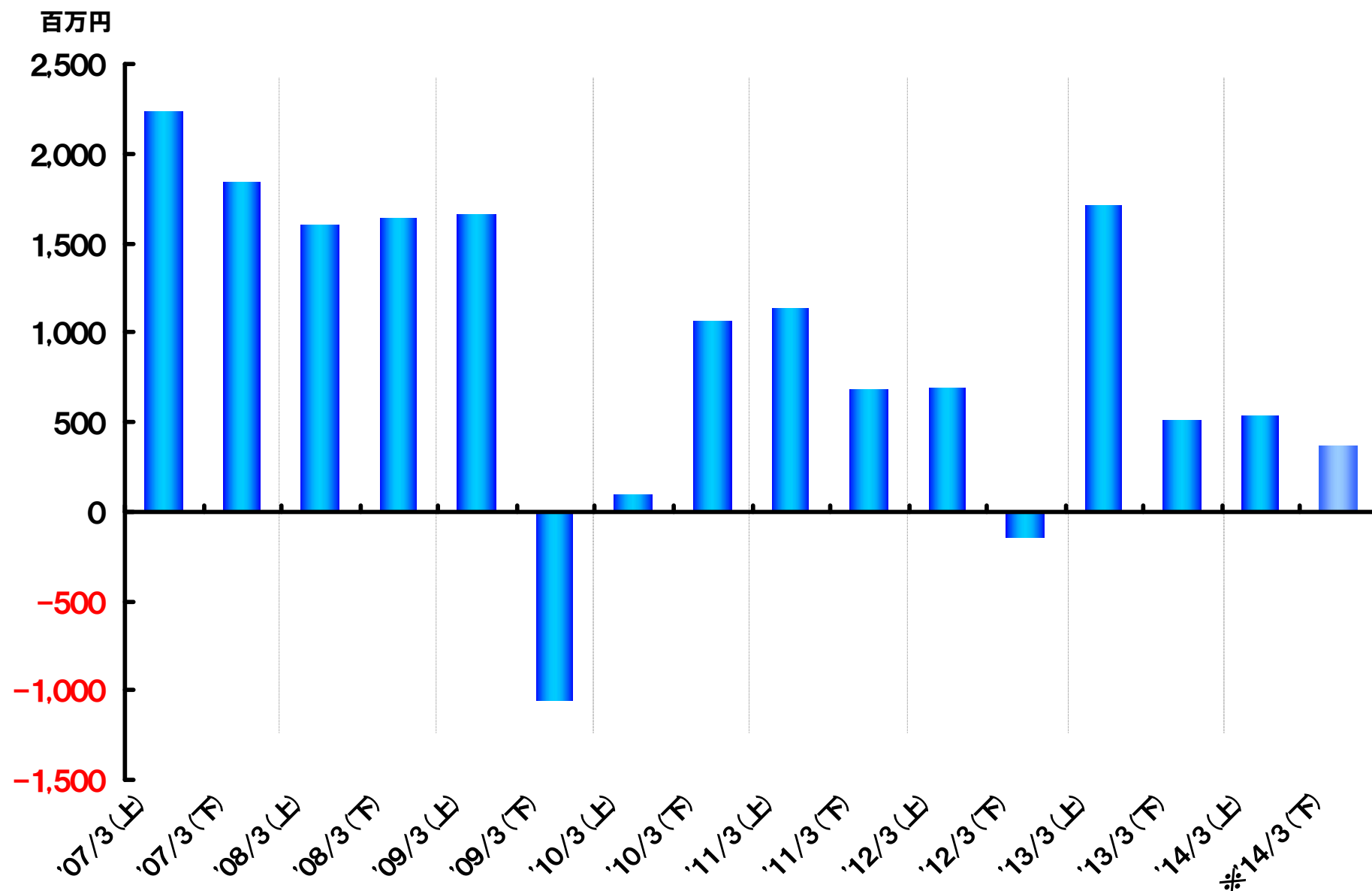
営業利益(半期)



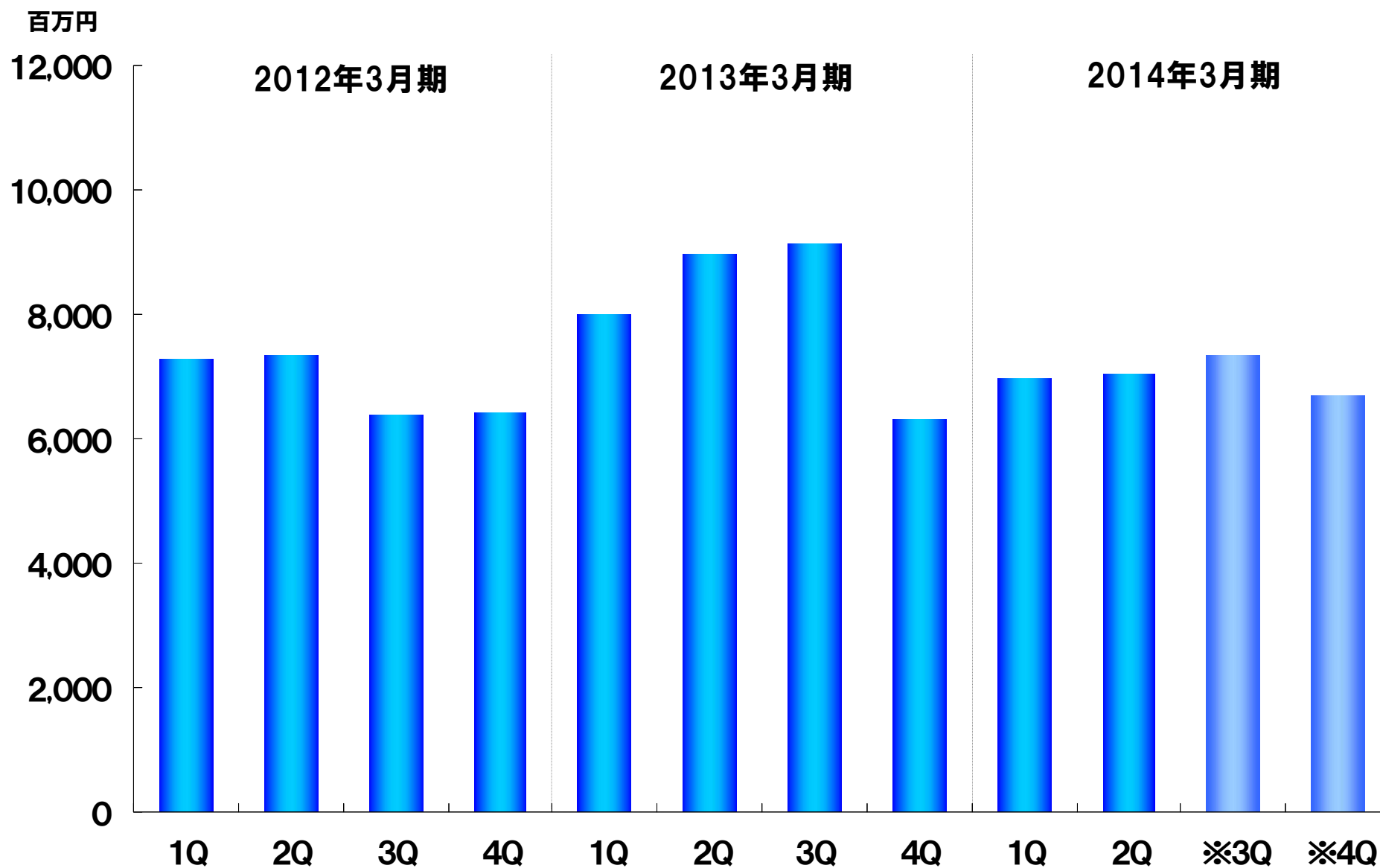
経常利益(半期)



当期純利益（半期）

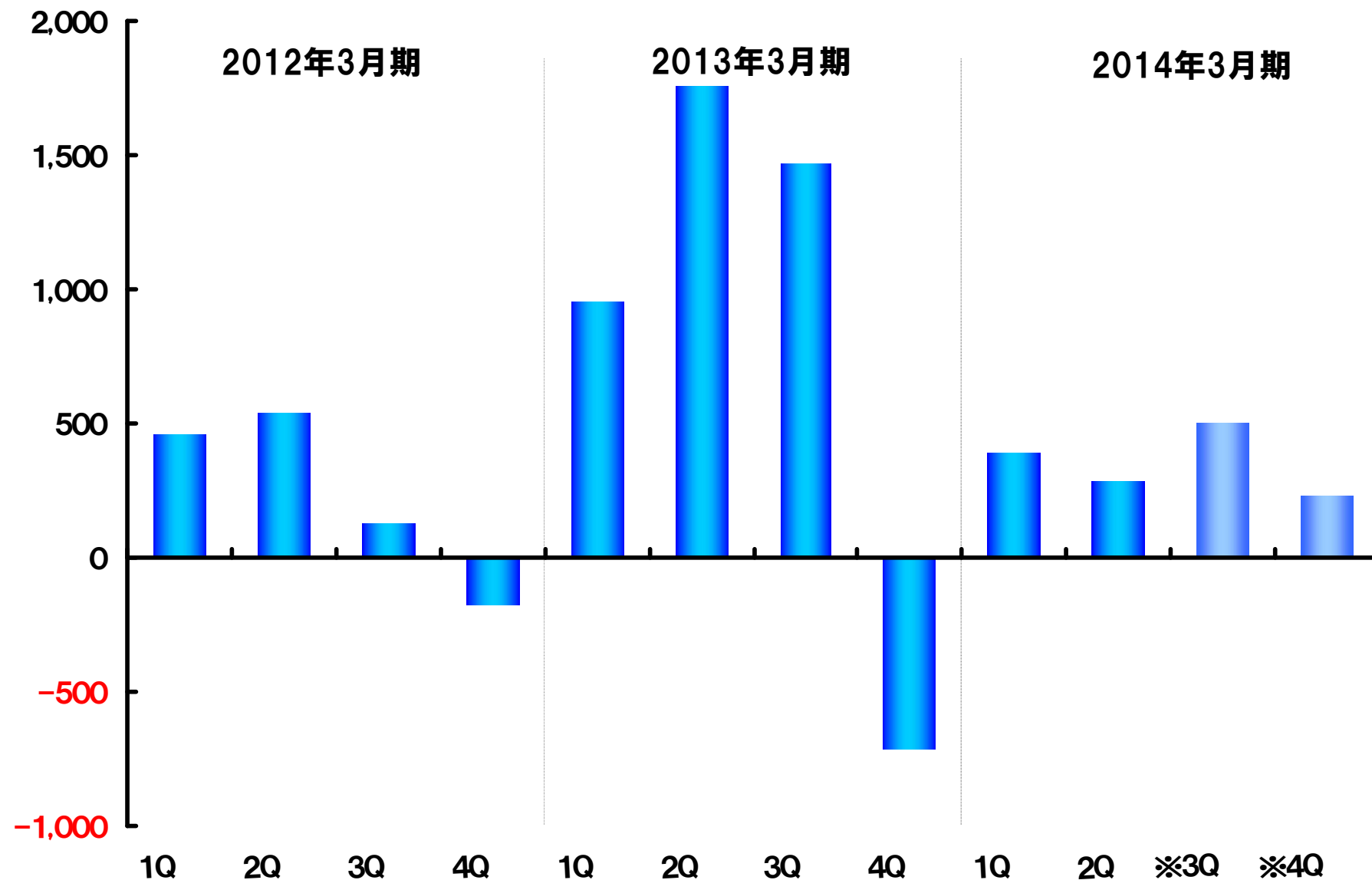


売上高(四半期)

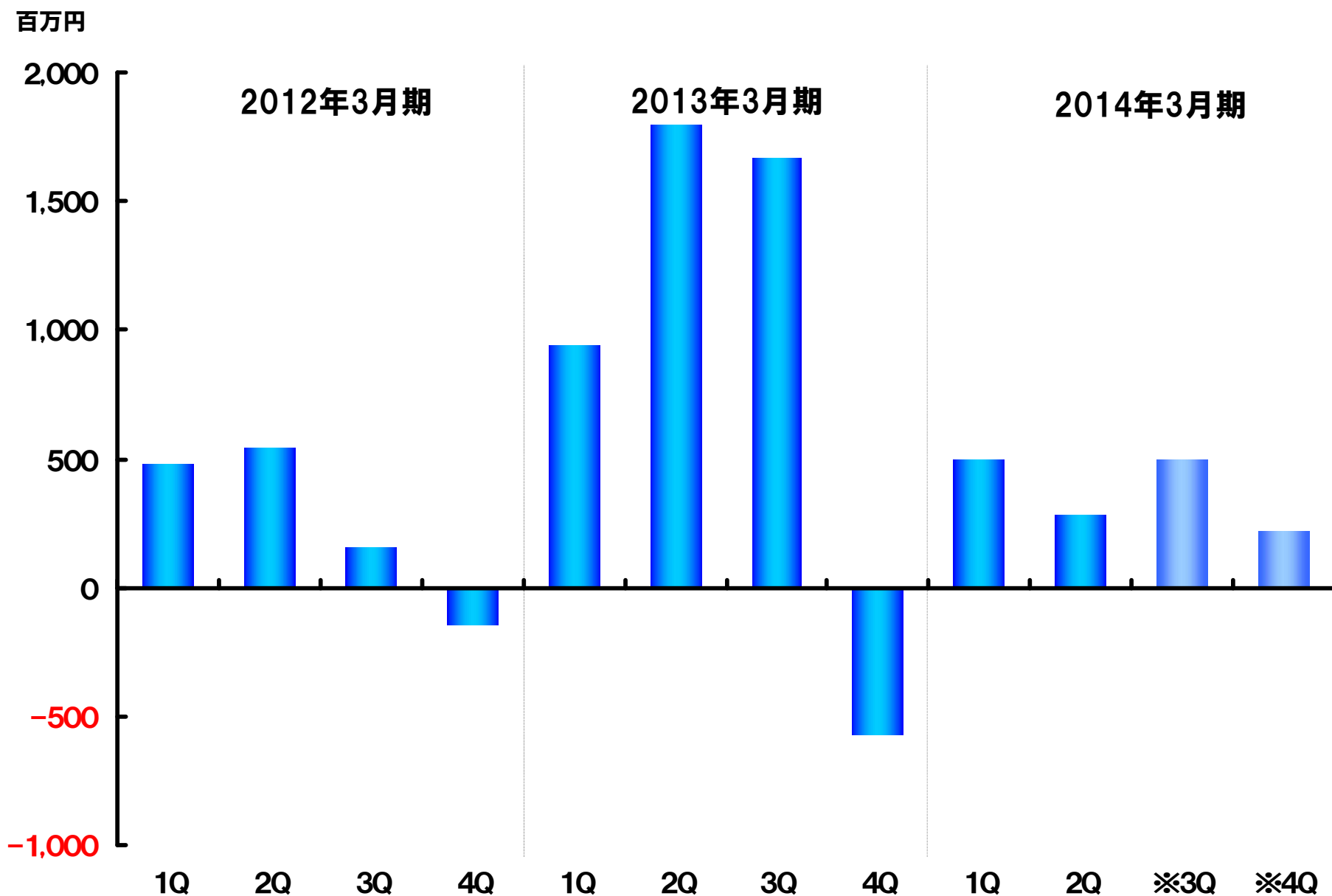


営業利益(四半期)

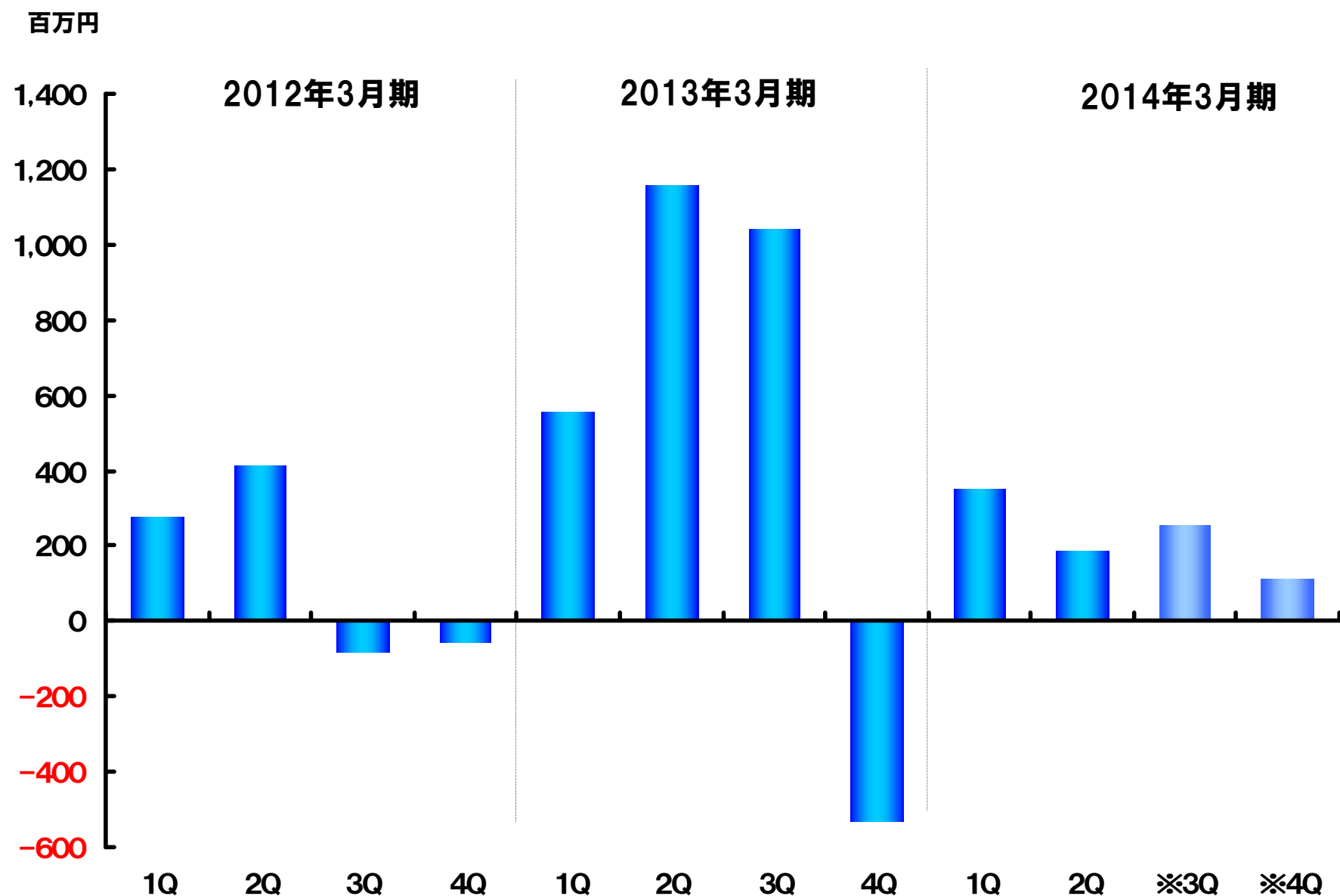
百万円



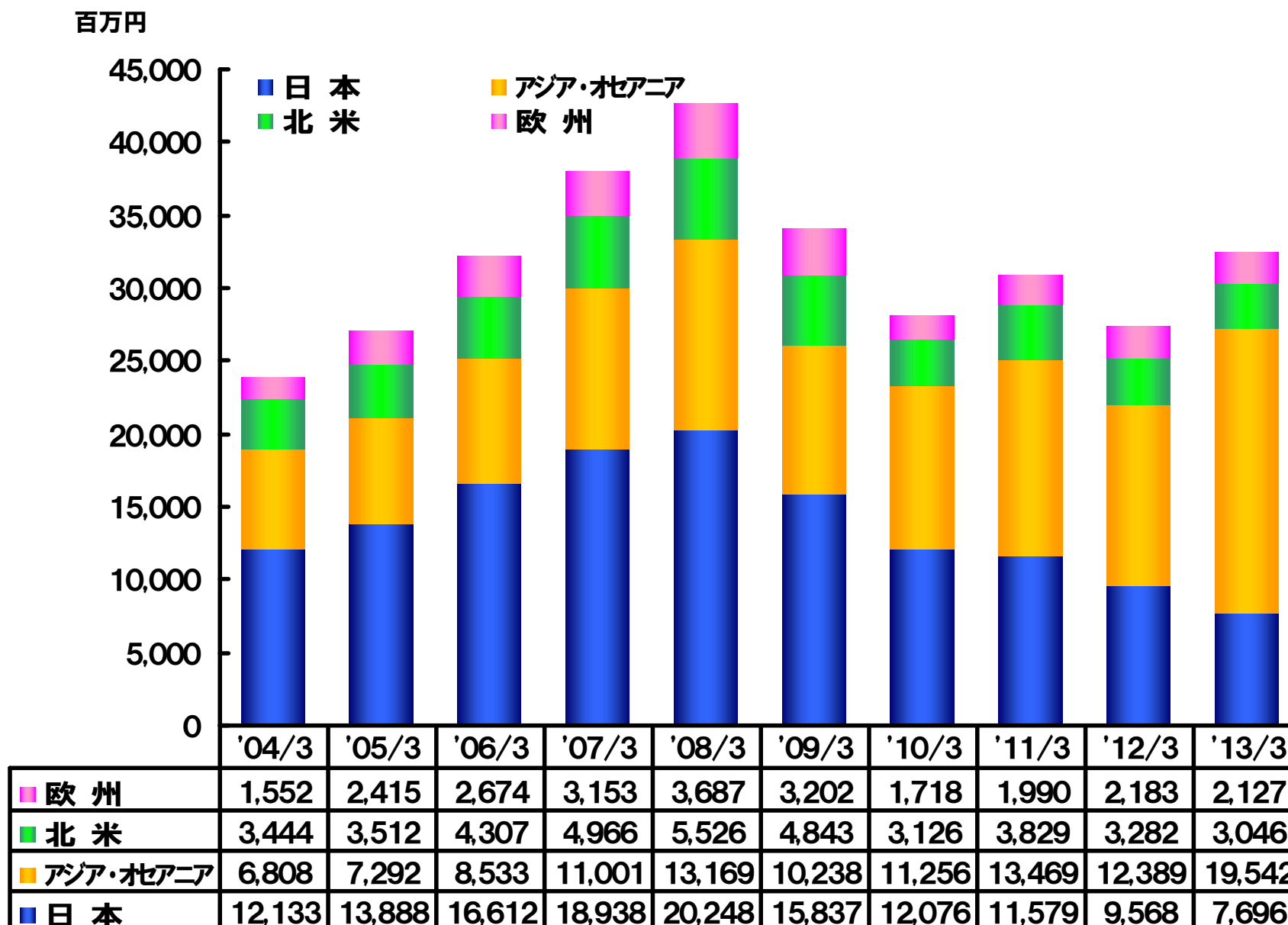
経常利益(四半期)



当期純利益(四半期)

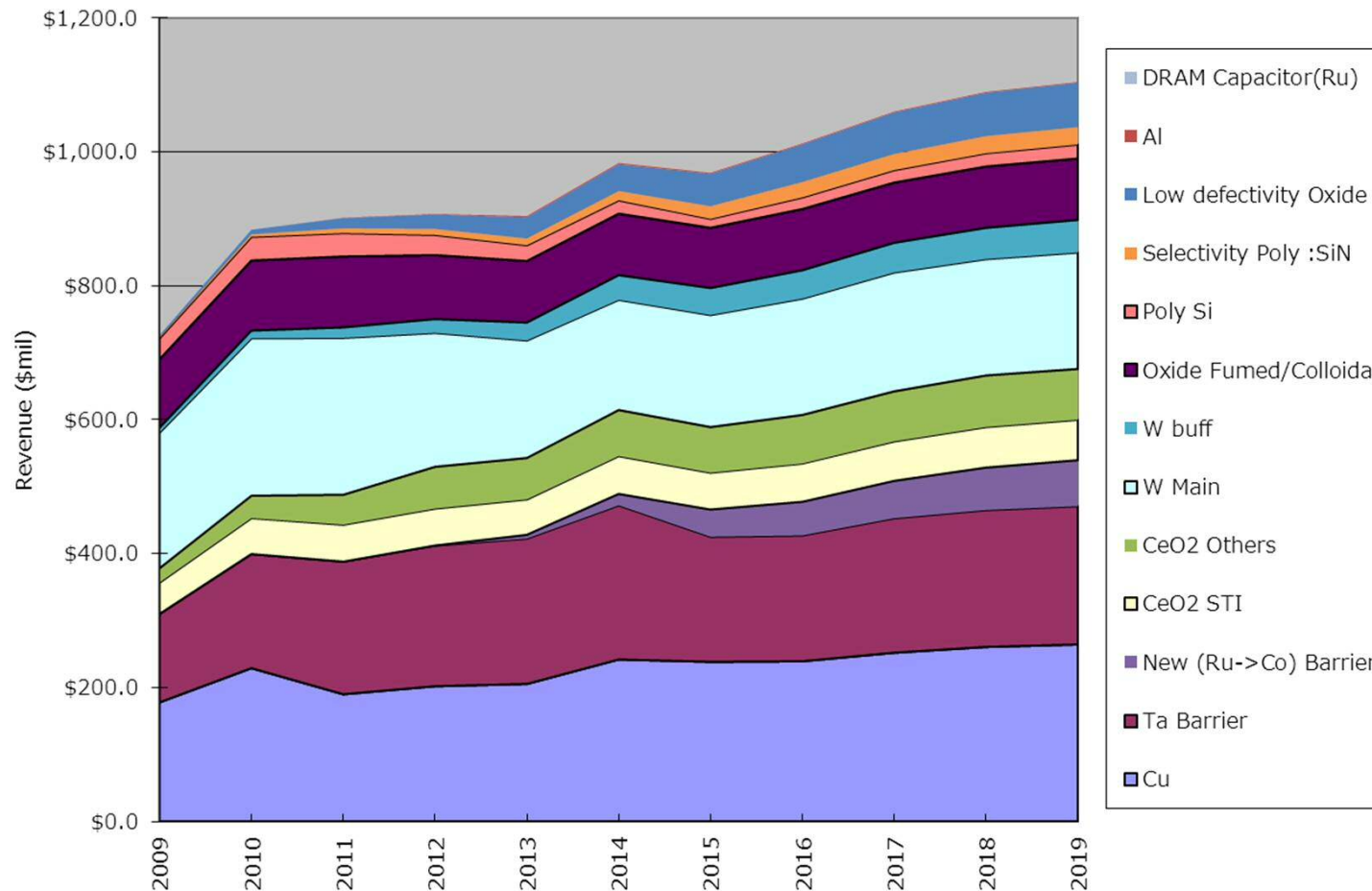


地域別売上高（通期）



CMPスラリーマーケット

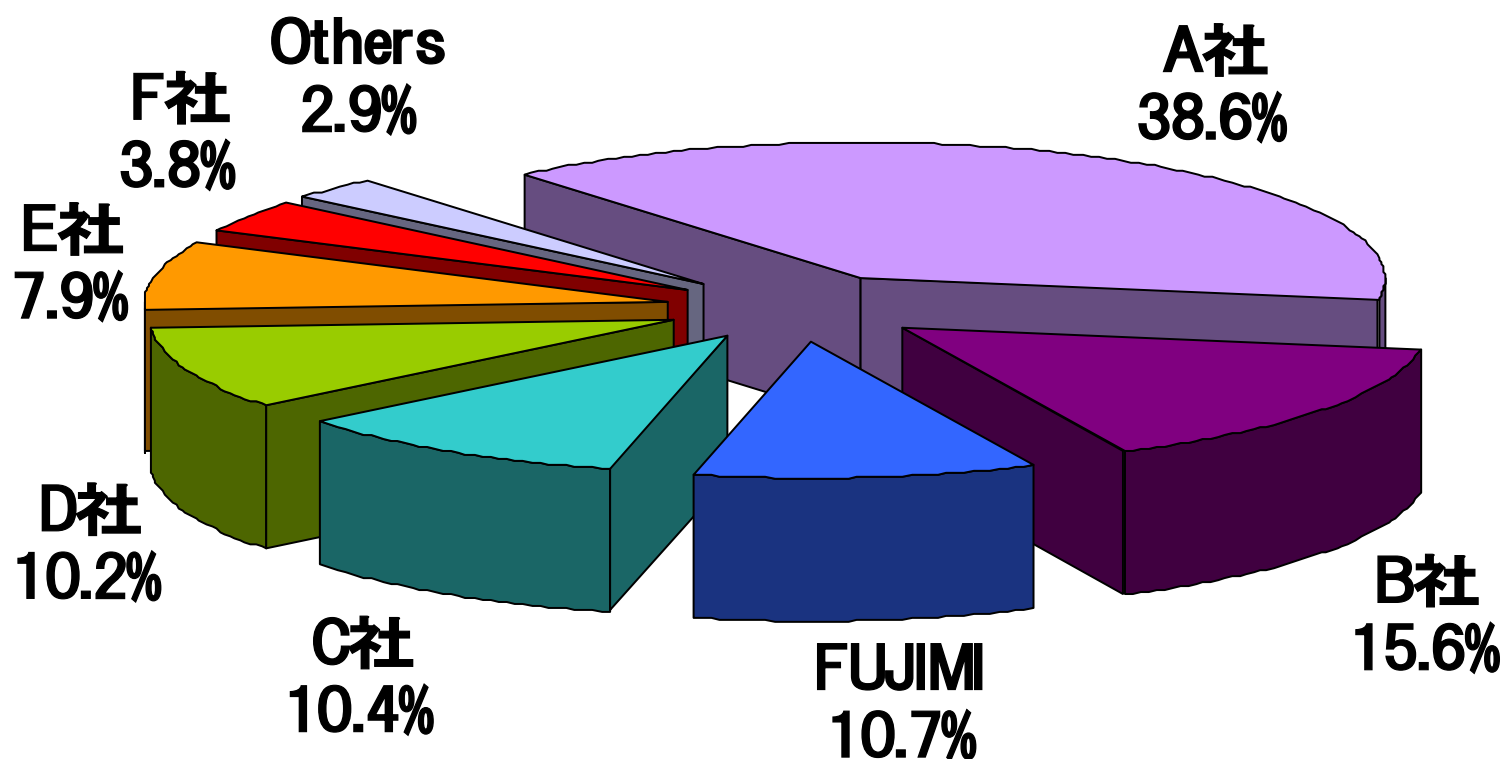
Worldwide 2009-2019年



2013年5月 各種資料よりFUJIMI作成

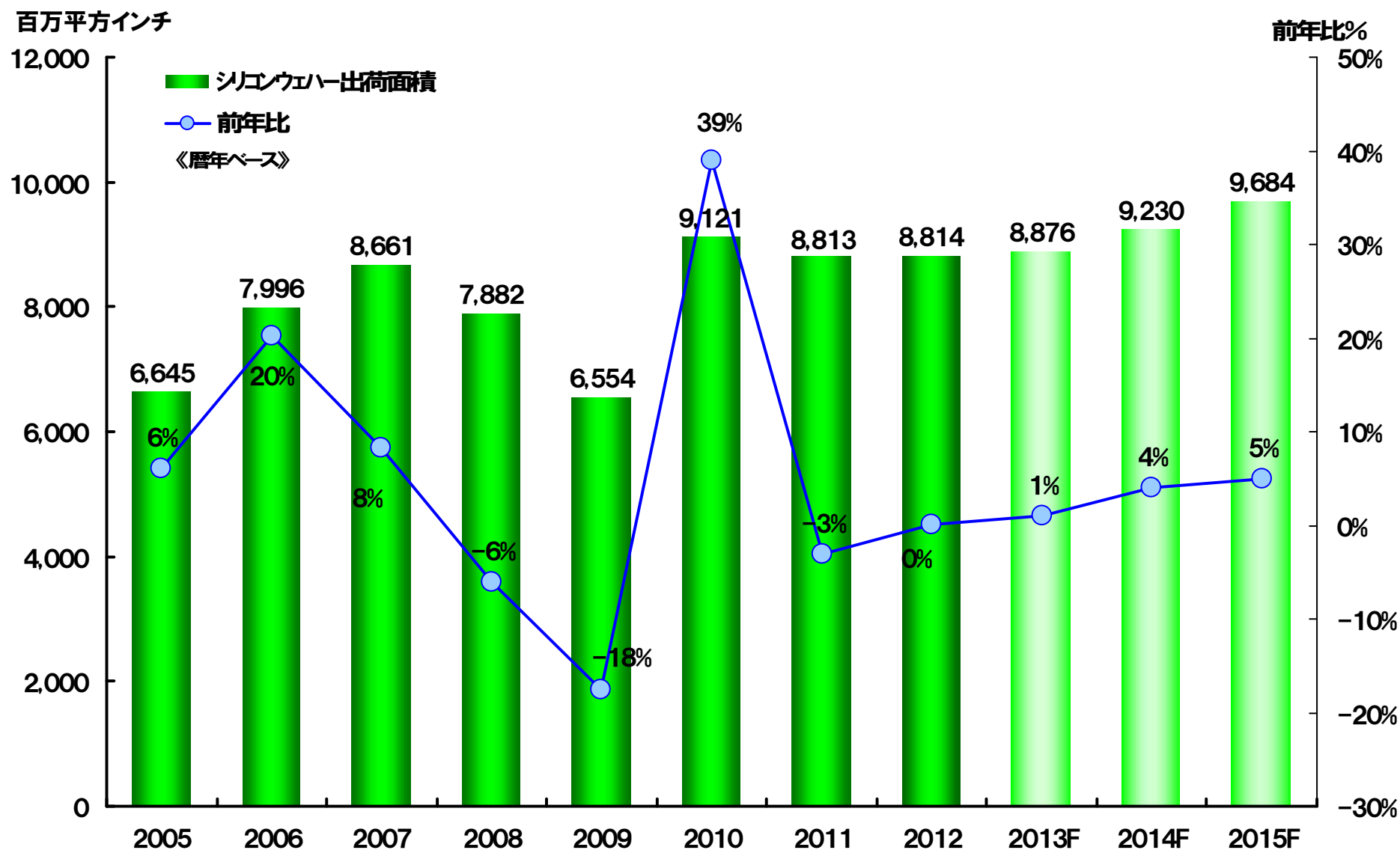
CMPスラリーシェア

2012年度('12/4~'13/3)



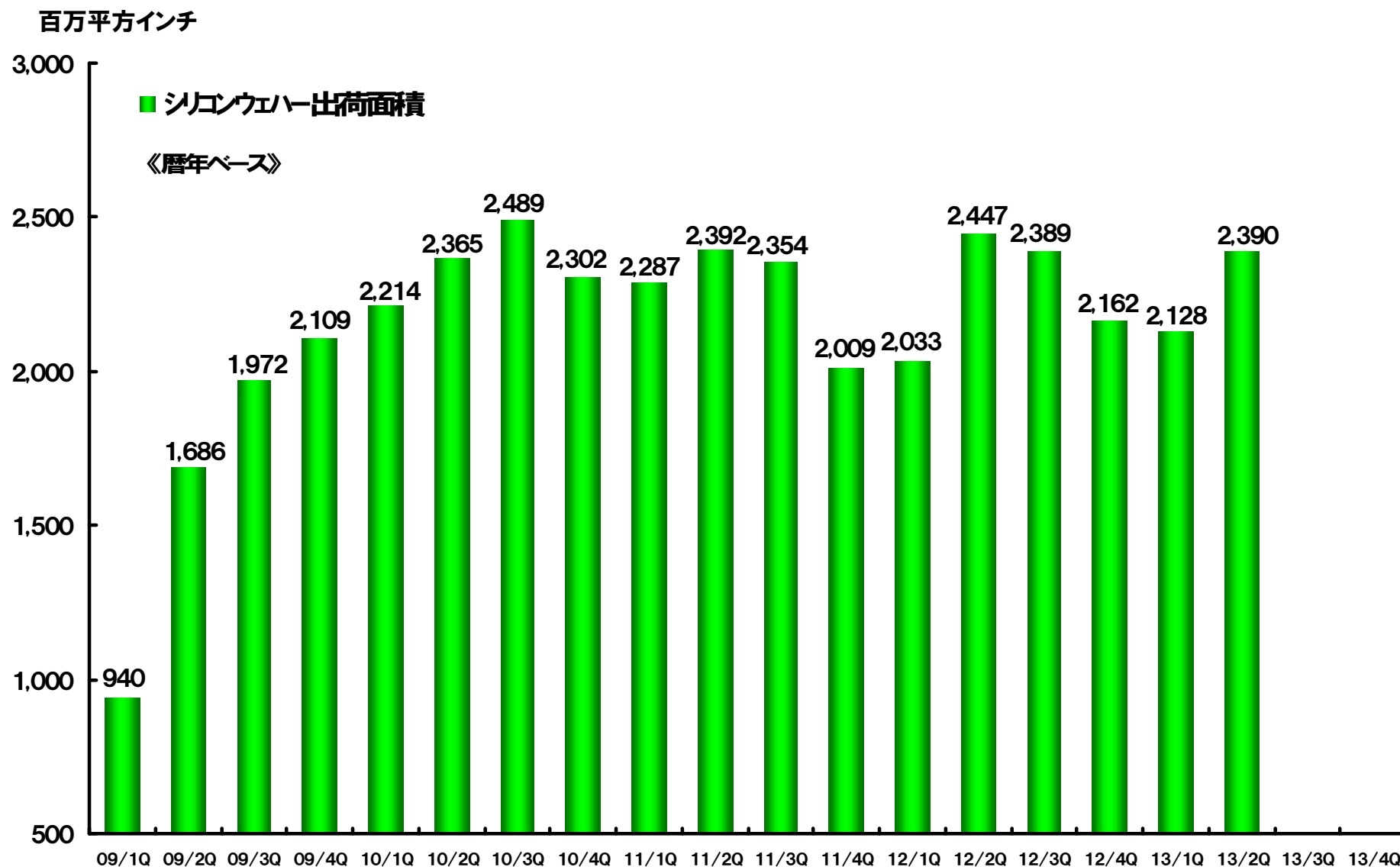
2013年4月 各種資料よりFUJIMI作成

シリコンウェハー出荷面積(暦年)



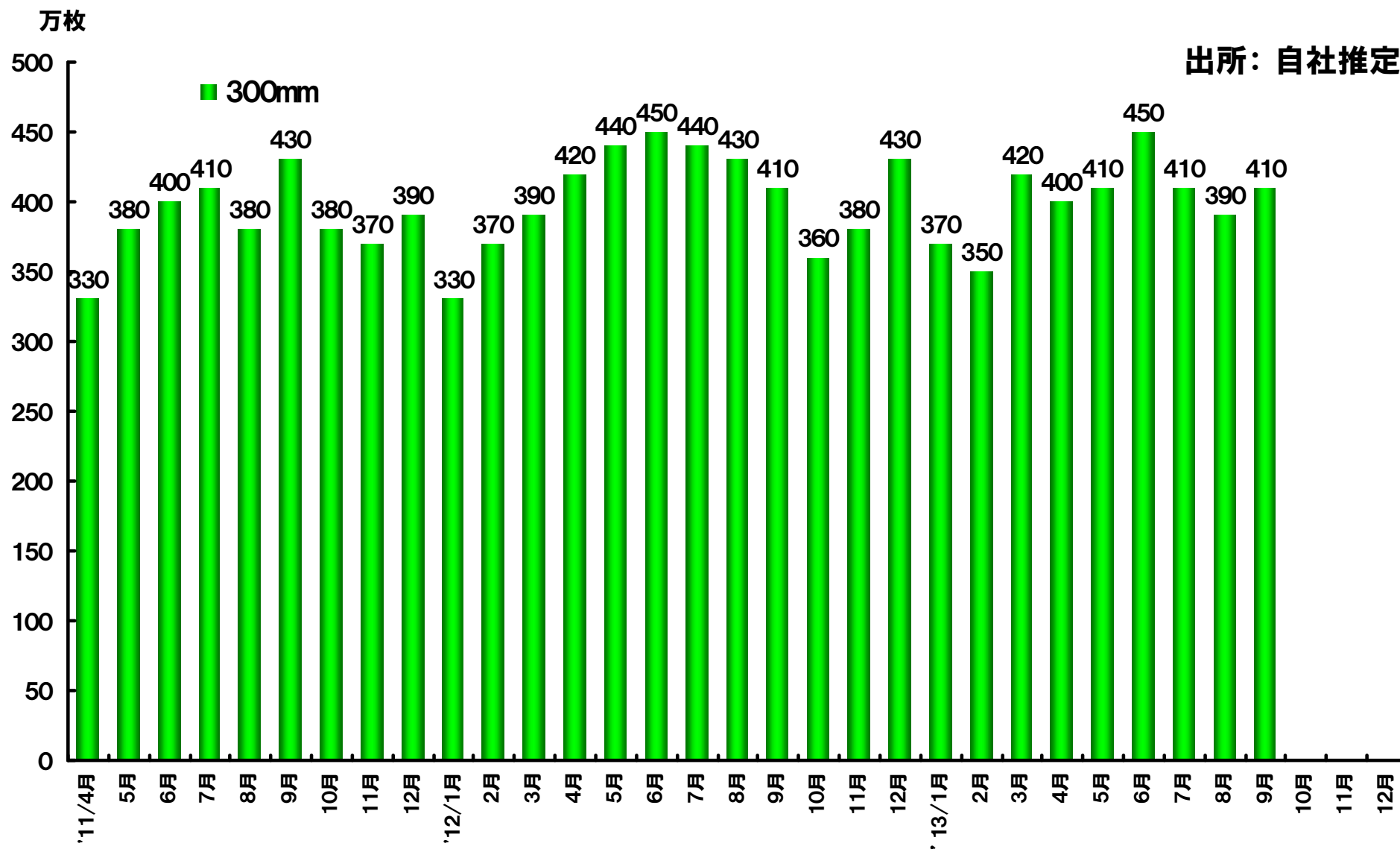
出所: SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International) 2013年10月

シリコンウェハー出荷面積(四半期)



出所: SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International) 2013年8月

300mmシリコンウェハー出荷枚数(月次)



半導体市場規模(地域別)

10億米ドル

成長率(%)

